

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-083517

(43)Date of publication of application : 30.03.2001

(51)Int.Cl.

G02F 1/1337
G09F 9/30

(21)Application number : 11-373132

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing : 28.12.1999

(72)Inventor : INOUE HIROYASU
TANIGUCHI YOJI
TANAKA YOSHINORI
SASAKI TAKAHIRO
OKAMOTO KENJI
OTANI MINORU
SAWAZAKI MANABU
FUJIKAWA TETSUYA
HAYASHI SHOGO
SUMI KAZUHIKO
TANOSE TOMONORI

(30)Priority

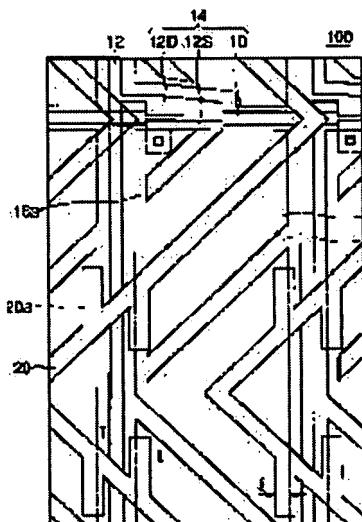
Priority number : 11196736 Priority date : 09.07.1999 Priority country : JP

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a region having alignment defects from appearing in a display part and to obtain a bright and good display without decrease in the luminance by forming a linear protruding structure on a substrate and forming a subprotruding structure with its width larger than the width of the main protruding structure.

SOLUTION: Protrusions 20 as the structure to control the alignment of a liquid crystal on the CF substrate side are formed oblique to the pixels to control the alignment of the liquid crystal with slits 18 formed



in a TFT substrate. The slits 18 and the protrusions 20 are alternately arranged in a two-dimensional view. The subprotrusion 20a is formed as extended from the protrusion 20 and along the edge of the pixel electrode 16. The subprotrusion 20a is formed as extended from the protrusion 20 in the crossing part of the protrusion 20 and the edge of the pixel electrode 16 in the two-dimensional view in the side where the protrusion 20 and the pixel electrode 20a make an obtuse angle. In this method, the width of the subprotrusion 20a is made larger than the width of the protrusion 20. Therefore, concentration of lines of electric force to the corner of a color resin can be avoided, and the region having alignment defects is prevented from appearing in the display part.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 10.08.2006

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the
examiner's decision of rejection or application
converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of
rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-83517

(P2001-83517A)

(43)公開日 平成13年3月30日 (2001.3.30)

(51)Int.CI'

G 02 F 1/1337
G 09 F 9/30

識別記号

3 3 8
3 4 9

F.I

G 02 F 1/1337
G 09 F 9/30テ-マコ-ト[®](参考)2 H 0 9 0
3 3 8
3 4 9 Z

5 C 0 9 4

3 4 9 Z

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 28 頁)

(21)出願番号

特開平11-373132

(22)出願日

平成11年12月28日 (1999.12.28)

(31)優先権主張番号 特開平11-196738

(32)優先日 平成11年7月9日 (1999.7.9)

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号

(72)発明者 井上 弘康

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(72)発明者 谷口 沂二

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(74)代理人 100101214

弁理士 森岡 正樹

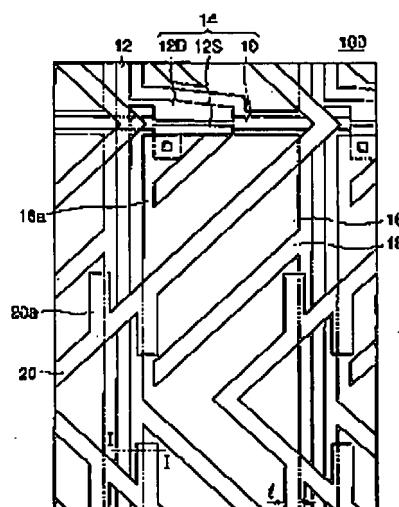
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 優度の高く表示特性の良好なMVA液晶表示装置を提供する。また、製造マシンが大きく歩留まりの高い、表示特性の良好的MVA液晶表示装置を提供する。

【解決手段】 第1の電極を有する第1の基板と、表示画素に対応する第2の電極を有する第2の基板と、第1および第2の基板の間に封入された負の誘電率異方性を有する液晶と、第1および第2の基板のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物とを備え、第1の基板の構造物は複数の突起構造であり、突起構造より延出し第2の電極の相対する端部のそれぞれと対向する少なくとも2つの補助突起構造をさらに備え、2つの補助突起構造と第2の電極が対向している幅がともに6μm以上



(2)

特開2001-83517

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】第1の電極を有する第1の基板と、
画素に対応する第2の電極を有する第2の基板と、
前記第1および第2の基板の間に封入された負の誘電率異方性を有する液晶と、
前記第1および第2の基板のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物とを備え、
前記第1の基板の前記構造物は線状の突起構造であり、
前記突起構造より延出し前記第2の電極の相対する端部のそれぞれと対向する補助突起構造をさらに備え、前記補助突起構造の幅が前記突起構造の幅よりも長いことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】第1の電極を有する第1の基板と、
画素に対応する第2の電極を有する第2の基板と、
前記第1および第2の基板の間に封入された負の誘電率異方性を有する液晶と、
前記第1および第2の基板のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物とを備え、
前記第1の基板の前記構造物は前記画素に対して斜めに配置された線状の突起構造であり、前記突起構造と前記第2の基板の構造物で固定される領域の、前記突起構造と鈍角をなす前記第2の電極の端部の少なくとも一部が外側に延在していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】前記第2の電極の延在している部分に対向して、前記突起構造より延出する前記補助突起構造が設けられることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置。

【請求項4】前記第2の電極の延在している部分は、絶縁膜を介して前記第2の基板に形成された配線と重なり合う部分を有することを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置。

【請求項5】カラーフィルタが形成されたCF基板と、
画素毎に画素電極が形成された TFT 基板と、前記CF基板およびTFT基板の間に封入された負の誘電率異方性を有する液晶と、前記CF基板およびTFT基板のそれぞれに設けられ、前記液晶の配向を制御する構造物とを備え、

前記CF基板の構造物は線状の突起構造であり、前記突起構造より延出し前記画素電極の相対する端部と対向する補助突起構造をさらに備え、

前記補助突起構造は、前記カラーフィルタによる段差が生じない平坦領域上に形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項6】カラーフィルタが形成されたCF基板と、

洗净液を残留させない線状の突起構造を有していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項7】カラーフィルタが形成されたCF基板上に対向基板との間で所定のセルギャップを得るための柱状スペーサを形成し、前記CF基板上に前記柱状スペーサより低い高さを有し液晶の配向を制御する突起構造物を形成し、前記CF基板と画素毎に画素電極が形成された TFT 基板とを貼り合わせ、前記CF基板およびTFT基板の間に負の誘電率異方性を有する液晶を封止する液晶表示装置の製造方法において、

前記柱状スペーサと前記突起構造物とを同時に形成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項8】カラーフィルタが形成されたCF基板と、
画素毎に画素電極が形成された TFT 基板と、前記CF基板およびTFT基板の間に封入された負の誘電率異方性を有する液晶と、前記CF基板およびTFT基板のそれぞれに設けられ、前記液晶の配向を制御する構造物とを備え、

前記CF基板の構造物は、前記カラーフィルタに形成された溝中に埋め込まれた絶縁層を有していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項9】カラーフィルタが形成されたCF基板と、
画素毎に画素電極が形成された TFT 基板と、
前記CF基板およびTFT基板の間に封入された負の誘電率異方性を有する液晶と、

前記CF基板およびTFT基板のそれぞれに設けられ、前記液晶の配向を制御する構造物と、

前記TFT基板側の構造物の下方に絶縁膜を介して配置された蓄積容量配線とを備え、

前記蓄積容量配線と前記絶縁膜と前記画素電極とで蓄積容量を構成することを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、テレビやディスプレイ等の液晶表示装置及びその製造方法に関する。特に、本発明は視野角の広い垂直配向液晶を含む液晶表示装置及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】液晶表示装置は一対の基板の間に挿入された液晶を含む。一対の基板はそれぞれ電極及び配向膜を有する。従来から広く用いられているTN(Twisted Nematic)モード液晶表示装置は水平配向膜及び正の誘電率異方性を有する液晶を含み、電圧が印加されていないときに液晶は水平配向膜に対してほぼ平

(3)

特願2001-83517

3

る。配向分割は、1画素を2つの領域に分割し、一方の領域では液晶が一方の側に向かって立ち上がり及び倒れる、他方の領域では液晶が反対の側に向かって立ち上がり及び倒れるようにし、よって1画素内での視角特性の異なる領域を形成することで、全体として見た場合に視角特性を平均化して広い視野角を得る。

【0004】液晶の配向を制御するためには、通常、配向膜にラピングを行う。配向分割を行う場合には、マスクを使用して1画素の一方の領域を第1の方向にラピングし、それから補完的なマスクを使用して1画素の他方の領域を第1の方向とは反対の第2の方向にラピングする。あるいは、配向膜全体を第1の方向にラピングし、マスクを使用して1画素の一方の領域又は他方の領域に選択的に紫外線照射を行い、一方の領域と他方の領域とで液晶のプレチルトに差ができるようとする。

【0005】水平配向膜を用いた液晶表示装置では、ラピングを行う必要があり、ラピング時に発生する汚染や静電気による障害が歩留まり低下の要因となっている。

【0006】一方、垂直配向膜を使用したVA(Vertical Alignment Mode)モード液晶表示装置では、電圧が印加されていないときに液晶は垂直配向膜に対してほぼ垂直に配向し、電圧を印加すると液晶は垂直配向膜に対して水平となる方向に倒れる。このようにすることで高いコントラストが得られ、前記TNモード液晶表示装置の第2の欠点であるコントラストの低さは解消されるが、垂直配向膜を使用した一般的なVAモード液晶表示装置でも、液晶の配向を制御するためには通常配向膜にラピングを行う。

【0007】本願の出願人による特願平10-185836号は、ラピングを行うことなしに液晶の配向を制御することのできる液晶表示装置を提案している。この液晶表示装置は、垂直配向膜及び負の誘電率異方性を有する液晶を有するVAモード液晶表示装置であり、液晶の配向を制御するために一対の基板の各自に設けられた線状の構造物(突起又はスリット)を備えている。

【0008】なお、本明細書においては、以後この方式のVAモード液晶表示装置をMVA(Multi-domain Vertical Alignment)液晶表示装置という。

【0009】このMVA液晶表示装置では、ラピングが不要で、しかも線状の構造物の配置により配向分割を達成することができるという利点がある。従って、このMVA液晶表示装置は、広い視野角と高いコントラストを得ることが可能となる。ラピングを行う必要がないの

4

は同様なものを示し、その繰り返しの説明は省略する。【0011】MVA液晶表示装置130は、各画素にスイッチング素子として薄膜トランジスタ(以下、TFTという)14を備えたアクティブマトリクス型の液晶表示装置であり、画素には赤画素R、緑画素G、青画素Bがあり、カラー表示が行えるようになっている。

【0012】TFT14が設けられるTFT基板には、部分的にTFT14のゲート電極を兼ねるゲートバスライン10と、ドレインバスライン12が形成され、TFT14はドレインバスライン12から延びるドレイン電極12Dと、ドレイン電極12Dと対向配置されるソース電極12Sと、ゲートバスライン10のうち、ドレン電極12Dおよびソース電極12Sとオーバーラップする部分からなる。また、図示しないが、ゲートバスライン上には、例えばアモルファスシリコン(α -Si)膜からなるチャネル層が形成されている。さらに、TFT基板にはソース電極12Sに接続される画素電極16が形成される。画素電極16には、画素領域に対して斜めとなるようにスリット18が設けられ、このスリット18がTFT基板側の液晶の配向を制御する構造物となる。画素電極16にはスリット18によって電気的に分離されないように接続部16aが設けられ、これによって一画素内の画素電極16は電気的に接続されている。

【0013】図示しないカラーフィルタが形成されるカラーフィルタ基板(以下、CF基板という)には、CF基板側の液晶の配向を制御する構造物となる突起20が形成され、TFT基板のスリット18とともに液晶の配向を制御する。

【0014】例えば、対角15インチのXGAのLCDパネル(液晶表示装置)の場合、1画素の大きさは99μm×297μmとなっており、スリット18および突起20の幅はそれぞれ10μm、平面的に見たスリット18と突起20との間隔は25μmとなっている。また、画素電極16の接続部16aの幅は4μmとなっており、ドレインバスライン12の端部と画素電極16の端部の距離は7μmとなっている。

【0015】図33は、図32における1-1線での簡略化した断面図であり、液晶の配向を制御する構造物であるスリット18と突起20の作用を示している。

【0016】図33(a)は、一対の基板の電極間に電圧が印加されていない場合の液晶の状態を示している。TFT基板側には、ガラス電極24上に画素電極16が形成され、画素電極16にはスリット18が形成されている。さらに、画素電極16およびスリット18を覆っ

(4)

特開2001-83517

5

【0017】また、TFT基板とCF基板との間には液晶層LCがあり、液晶分子（図中、長円で示す）は配向膜32および28に対して垂直に配向している。したがって、突起20表面に形成されている配向膜28に対してても液晶分子は垂直に配向し、突起20表面近傍の液晶分子はガラス基板22に対して傾斜した状態となる。ただし、厳密に見ると、突起20表面近傍の液晶分子は配向膜28に対して垂直には配向していない。それは、突起20が形成されていない領域では液晶分子は配向膜28によりガラス基板22に対して略垂直に配向しており、液晶の連続体性のために画素中の大部分を占める液晶分子に倣い、配向膜28に垂直な方向からガラス基板の法線方向より傾斜した状態となっている。また、図示していないが、ガラス基板22、24の外側には一对の偏光板がクロスニコルの状態で配設され、よって、電圧無印加の状態では黒表示となる。

【0018】図33（b）は、一对の基板の電極間に電圧を印加した場合の等電位線を、図33（c）は、その場合の液晶の状態を示している。図33（b）中に点線で示す等電位線に示されるように、電極16、26間に電圧を印加すると、スリット18や突起20が形成された部分での境界の分布が他の部分とは異なるようになる。これは、スリット18が形成された部分では、電極の端部より対向する電極へ向けて斜めの境界が形成されるためであり、突起20が形成された部分では、突起20が電極26上に設けられた誘導体であることによって境界が歪められるためである。したがって、図33（c）に示されるように、液晶分子は図中矢印の方向に、すなわち電界の方向と垂直となる方向に電圧の大きさに応じて倒れていき、電圧印加の状態では白表示が得られることとなる。この時、突起20近傍の液晶分子は、突起20が図32に示すように線状に設けられたものである場合、突起20を境界として突起20が設けられる方向に対して略垂直な2方向に倒れる。突起20近傍の液晶分子は、電圧無印加の状態でも基板に対する垂直方向よりわずかに傾斜しているので、境界に素早く応答して倒れ込み、周りの液晶分子もその挙動に倣うようにして、さらに、境界の影響も受けながら素早く倒れていく。同様に、スリット18近傍の液晶分子も、突起18が図32に示されるように線状に設けられたものである場合、スリット18を境界としてスリット18が設けられる方向に対して略垂直な2方向に倒れる。

【0019】このようにして、図33（a）の2つの一点鎖線の間の領域では、液晶分子が同じ方向に倒れる、

6

のようなスリット18と突起20の組合せの場合のみではなく、配向制御の構造物として、突起と突起、スリットとスリットの場合でも、同様な配向制御を行うことができる。

【0020】しかしながら、MVA液晶表示装置130においては広視野角は得られるものの、液晶分子の配向の安定しない領域が存在し、それにより輝度が低下するという問題が存在した。すなわち、電極間に電圧を印加した場合に、図32において斜線で示すような配向不良領域40が発生し、この配向不良領域40は光の透過率が悪い領域であるため、白表示を行った場合に輝度を低下させる原因となっている。この配向不良領域40は、平面的に見て、CF基板に設けられた構造物（突起あるいはスリット）が画素電極16のエッジ部分と純角をなす側に発生する。これは、画素電極16のエッジ部分でのドレインバスライン12の影響により発生する横電界などが原因である。この配向不良領域40が発生している領域では、液晶分子は一对の基板に設けられた構造物（図32ではスリット18および突起20）によって制御される配向方向とは異なる配向方向となっている。すなわち、この領域では横電界の発生などの原因により液晶分子の配向が乱され、MVA液晶表示装置130の表示特性を劣化させる原因となっていた。

【0021】

【発明が解決しようとする課題】このMVA液晶表示装置に特有の問題（配向不良領域の発生）を解決するために、本願出願人は横電界などによる影響を低減する新たな構造を提案した。

【0022】図34は、その提案によるMVA液晶表示装置140を示しており、この構造の特徴は、CF基板側に設けられた突起20から、配向不良領域40が発生していた部分の画素電極16の端部に沿って延びる補助突起20cが設けられている点である。もちろん、補助突起20cは突起20と同一の材料で同一工程にて形成しても良いし、別々に形成しても構わない。

【0023】図35は、CF基板上に形成される補助突起20cを説明する図である。CF基板の構成として、図35（a）に示すように、CF基板上に形成するブラックマトリクスBMを、カラーフィルタを形成する色樹脂を重ね合わせることで形成する方法が提案されている。これは、ガラス基板22上に赤樹脂R、緑樹脂G、青樹脂Bを形成するとともに、それぞれの端部で、青樹脂Bと緑樹脂G、青樹脂Bと赤樹脂R、および、赤樹脂Rと緑樹脂Gをそれぞれ重ね合わせ、その重ね合わせの

(4)

特開2001-83517

5

5

【0017】また、TFT基板とCF基板との間には液晶層LCがあり、液晶分子（図中、長円で示す）は配向膜22および28に対して垂直に配向している。したがって、突起20表面に形成されている配向膜28に対してても液晶分子は垂直に配向し、突起20表面近傍の液晶分子はガラス基板22に対して傾斜した状態となる。ただし、厳密に見ると、突起20表面近傍の液晶分子は配向膜28に対して垂直には配向していない。それは、突起20が形成されていない領域では液晶分子は配向膜28によりガラス基板22に対して略垂直に配向しており、液晶の連続体性のために画素中の大部分を占める液晶分子に倣い、配向膜28に垂直な方向からガラス基板の法線方向よりに傾斜した状態となっている。また、図示していないが、ガラス基板22、24の外側には一対の偏光板がクロスニコルの状態で配置され、よって、電圧無印加の状態では黒表示となる。

【0018】図33（b）は、一対の基板の電極間に電圧を印加した場合の等位線を、図33（c）は、その場合の液晶の状態を示している。図33（b）中に点線で示す等位線に示されるように、電極16、26間に電圧を印加すると、スリット18や突起20が形成された部分での境界の分布が他の部分とは異なるようになる。これは、スリット18が形成された部分では、電極の端部より対向する電極へ向けて斜めの境界が形成されるためであり、突起20が形成された部分では、突起20が電極26上に設けられた誘電体であることによって境界が歪められるためである。したがって、図33（c）に示されるように、液晶分子は図中矢印の方向

に、すなわち電界の方向と垂直となる方向に電圧の大きさに応じて倒れていき、電圧印加の状態では白表示が得られることとなる。この時、突起20近傍の液晶分子は、突起20が図32に示すように線状に設けられたものである場合、突起20を境界として突起20が設けられる方向に対して略垂直な2方向に倒れる。突起20近傍の液晶分子は、電圧無印加の状態でも基板に対する垂直方向よりわずかに傾斜しているので、境界に素早く応答して倒れ込み、周りの液晶分子もその運動に倣うようにして、さらに、境界の影響も受けながら素早く倒れていく。同様に、スリット18近傍の液晶分子も、突起18が図32に示されるように線状に設けられたものである場合、スリット18を境界としてスリット18が設けられる方向に対して略垂直な2方向に倒れる。

【0019】このようにして、図33（a）の2つの一点鎖線の間の領域では、液晶分子が同じ方向に倒れる、

ようなスリット18と突起20の組合せの場合のみではなく、配向制御の構造物として、突起と突起、スリットとスリットの場合でも、同様な配向制御を行うことができる。

【0020】しかしながら、MVA液晶表示装置130においては広視野角は得られるものの、液晶分子の配向の安定しない領域が存在し、それにより輝度が低下するという問題が存在した。すなわち、電極間に電圧を印加した場合に、図32において斜線で示すような配向不良領域40が発生し、この配向不良領域40は光の透過率が低い領域であるため、白表示を行った場合に輝度を低下させる原因となっている。この配向不良領域40は、平面的に見て、CF基板に設けられた構造物（突起あるいはスリット）が画素電極16のエッジ部分と鈍角をなす側に発生する。これは、画素電極16のエッジ部分でのドレインバスライン12の影響により発生する横電界などが原因である。この配向不良領域40が発生している領域では、液晶分子は一対の基板に設けられた構造物（図32ではスリット18および突起20）によって制御される配向方向とは異なる配向方向となっている。すなわち、この領域では横電界の発生などの原因により液晶分子の配向が乱され、MVA液晶表示装置130の表示特性を劣化させる原因となっていた。

【0021】
【発明が解決しようとする課題】このMVA液晶表示装置に特有の問題（配向不良領域の発生）を解決するために、本願出願人は横電界などによる影響を低減する新たな構造を提案した。

【0022】図34は、その提案によるMVA液晶表示装置140を示しており、この構造の特徴は、CF基板側に設けられた突起20から、配向不良領域40が発生していた部分の画素電極16の端部に沿って延びる補助突起20cが設けられている点である。もちろん、補助突起20cは突起20と同一の材料で同一工程にて形成しても良いし、別々に形成しても構わない。

【0023】図35は、CF基板上に形成される補助突起20cを説明する図である。CF基板の構成として、図35（a）に示すように、CF基板上に形成するブラックマトリクスBMを、カラーフィルタを形成する色樹脂を重ね合わせることで形成する方法が提案されている。これは、ガラス基板22上に赤樹脂R、緑樹脂G、青樹脂Bを形成するとともに、それぞれの端部で、青樹脂Bと緑樹脂G、青樹脂Bと赤樹脂R、および、赤樹脂Rと緑樹脂Gをそれぞれ重ね合わせ、その重ね合わせの

(5)

特開2001-83517

7

る。このような段差があると、その部分に電気力線が集中して液晶分子の配向不良の原因となる。

【0025】図35(i)は、このようなブラックマトリクスの段差の部分に補助突起20cが形成された状態を示しており、段差部分を覆うように形成されている。このような状態で、段差の高さd1は上述のように約0.2~1.5μmであり、補助突起20cの頂部からの高さは約1.0~2.0μmとなる。補助突起20cの機能としては、段差部分の傾斜を緩くし液晶分子を安定して配向させることであり、また、段差部分の角部分に誘電率の低い材料を形成することで電気力線が集中しないようにすることである。例えば、液晶比誘電率εは6~8程度であり、突起材料の比誘電率εは3~4程度の大きさである。

【0026】しかしながら、図35(b)において丸印を行ったような部分において、段差のばらつき、突起を形成する位置のばらつき、突起の形状のばらつきなどにより、段差の角部分を補助突起20cが十分に覆わない場合がある。

【0027】図36及び図37は、従来の問題点を示す図である。図36(a)では、樹脂重ねBM方式のCF基板に補助突起20cを設けた場合を示しており、図34のI-I線における断面を示している。TFT基板では、ガラス基板24上にドレインバスライン12が形成され、その上を絶縁膜30が覆い、さらにその上に画素電極16が形成されている。絶縁膜30はTFTのゲート絶縁膜やTFTを覆う保護膜などからなる。従来では、補助突起20cの幅d1は約10μmであり、補助突起20cと画素電極16の重なり幅d2は約4μmで設計されていた。

【0028】しかし、樹脂重ねBM方式のCF基板にこの設計値で補助突起20cを形成すると、色樹脂の角部分、例えば緑樹脂Gの角部分での突起材料の厚みが薄くなり、この角部分の緑樹脂Gの表面には共通電極26が形成されているので、表示領域から外に向かう電気力線が集中する。そして、この部分の境界により液晶分子は配向不良の状態となってしまい、その配向不良の領域は表示部内部に入り込んでいるため、図32の配向不良領域40と同様な暗い部分が形成されてしまう。

【0029】また、上述の樹脂重ねBM方式の他に、黒の樹脂をブラックマトリクスとして用いる方法がある(以下、樹脂BM方式という)。この樹脂BM方式では、ブラックマトリクスを形成する領域に黒の樹脂が配置され、各樹脂は端部が黒の樹脂と重なるように開口部

8

バーニングされてカラーフィルタが形成されている。この場合も同様に、補助突起20cの幅d1は約10μm、補助突起20cと画素電極16の重なり幅d2は4μmで設計されていた。図36(i)に示されるように、設計値通りに形成されている場合には、表示領域の外へ向かう電気力線の集中も抑えられ、液晶分子の配向も安定し、表示も良好となる。しかし、実際に製品を製造する段階では、様々な製造上のばらつきが生じるため、所望の特性が得られない場合が多かった。

【0031】図37は、製造上のばらつきとしての貼り合わせずれ、および、シャットむらの問題点を示す図である。図37(a)では、CF基板とTFT基板を貼り合わせる際にずれが生じた場合を示し、補助突起20cの幅d1は図36(i)の場合と同様に約10μmとなっている。しかし、図37(a)では、TFT基板がCF基板に対して面上方にずれてしまっており、補助突起20cと画素電極16の重なり幅d2は約3μmとなってしまっている。したがって、液晶分子に対する規制力が弱くなり、画素電極16の端部ではドレインバスラインによる横境界の影響が出てきて、図中、斜線部分で示すような配向不良領域が発生してしまう。しかし、図37(a)の場合には、配向不良領域が補助突起20cの下にあり、表示には影響を与えない。なお、貼り合わせのずれが有った場合には、画素電極の相対する端部の一方は対向する幅が広くなるが、他方はその幅が狭くなる。つまり、相対する端部で十分な対向幅を持つためには、貼り合わせのマージンが非常に小さくなり、製造上も困難なものになる。

【0032】ここで、図37(c)に示すように、液晶表示装置(液晶パネル)を製造する際には、1枚のパネルの表示領域を複数の分割領域SA~SD・・・に分割して露光などを行っている。したがって、1つ1つの分割領域SA~SD・・・内では同一の表示特性が得られるが、露光時のずれなどがあると、他の分割領域とは表示特性が異なる場合がある。

【0033】図37(d)は、図37(a)と同じパネル内の他の分割領域を示しており、露光の際のシャットのずれが生じた場合を示す。図37(d)では、画素電極16をバーニングする際に露光のずれが生じ、本来の設計値では図37(a)に示すように色樹脂Bの端部から画素電極16の端部までの距離d3は7μmであるところが、図37(d)では距離d5は7.5μmとなってしまっている。そのため、補助突起20cと画素電極16の重なり幅d4は2.5μmとなってしまって

(5)

特開2001-83517

9

た位置に形成された領域であり、分割領域SBが図37(b)に示されるような画素電極16の位置がシャットずれによって所定の位置よりずれてしまっている領域であるとすると、ある表示を行った場合に、分割領域SAでは所望の明るい表示がされるが、分割領域SBでは配向不良領域が発生して暗い表示となってしまう。つまり、ショットむらの現象が生じてしまう。

【0035】図38は、補助突起と画素電極との重なり幅(対向幅)の設計値とシャットむら発生率の関係を示す図である。ここで、横軸にとった重なり幅の設計値は、実際のパネル内での重なり幅ではないことに注意する必要がある。ある設計値でパネルを製造しても、実際に製造されたパネル内では、上下基板の貼り合わせずや、基板上に形成される構造物(突起やカラーフィルタの色樹脂等)のパターン精度、あるいは、上述のような分割領域の影響により、数μmのずれが生じるため、表示領域全体を見ると重なり幅の値がある範囲となる。この場合、重なり幅が小さい部分では配向不良領域が表示領域内に現れて、表示領域全体で部分的に明るさに違いができる。このような場合に、その設計値ではシャットむらが発生したと考える。

【0036】このようにして見ると、重なり幅の設計値、すなわち、設計中心を4μm程度にしていると、50%近い確率でショットむらが発生する。この場合の実際の重なり幅の値の範囲は、約1～7μm程度までのばらつきがあると考えられる。これが、設計中心を6μm程度にすると、ショットむらはほとんど無くなる。この場合の重なり幅は3～9μm程度でばらついているものと思われる。

【0037】このように、従来のMVA液晶表示装置では、樹脂重ねBM方式や樹脂BM方式のカラーフィルタを用いた場合のように、基板に大きな段差が存在する場合に輝度が低下する表示不良が多く発生するという問題があった。さらに、製造上のわずかなばらつきによっても、直ぐに表示不良が発生してしまうという、製造上のマージンが非常に小さく歩留まりが悪いといいう問題があった。

【0038】したがって、本発明の目的は、輝度の高く表示特性の良好な液晶表示装置及びその製造方法を提供することである。

【0039】また、製造マージンが大きく歩留まりの高い、表示特性の良好な液晶表示装置及びその製造方法を提供することである。

【0040】

10

性を有する液晶と、第1および第2の基板のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物とを備え、第1の基板の構造物は線状の突起構造であり、突起構造より延出し第2の電極の相対する端部のそれぞれと対向する補助突起構造をさらに備え、補助突起構造の幅が突起構造の幅よりも長いことを特徴とする液晶表示装置である。

【0042】本発明の第1の観点によれば、補助突起が第2の電極と対向している帽が、第2の電極の相対する端部とともに6μm以上あるので、配向不良領域が表示部内に現れることが無く、輝度の低下の無い明るい良好な表示が可能となる。

【0043】また、本発明の第2の観点によれば、上記課題は以下の特徴を持つ液晶表示装置によって解決される。

【0044】すなわち、第1の電極を有する第1の基板と、画素に対応する第2の電極を有する第2の基板と、第1および第2の基板の間に封入された負の誘電率異方性を有する液晶と、第1および第2の基板のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物とを備え、第1の基板の構造物は画素に対して斜めに配置された線上の突起構造であり、突起構造と第2の基板の構造物で固定される領域の、突起構造と鈍角をなす第2の電極の端部の少なくとも一部が外側に延在していることを特徴とする液晶表示装置である。

【0045】本発明の第2の観点によれば、少なくとも配向不良が発生し易い領域において第2の電極が表示部の外側に延在しているので、配向不良領域の発生を抑えられる。また、配向不良領域が形成されたとしても、配向不良領域が表示部内に現れることを抑えられ、輝度の低下の無い明るい良好な表示が可能となる。

【0046】また、本発明の第3の観点によれば、上記課題は以下の特徴を持つ液晶表示装置によって解決される。

【0047】すなわち、カラーフィルタが形成されたCF基板と、画素毎に画素電極が形成された TFT基板と、CF基板およびTFT基板の間に封入された負の誘電率異方性を有する液晶と、CF基板およびTFT基板のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物とを備え、CF基板の構造物は線状の突起構造であり、突起構造より延出し画素電極の相対する端部と対向する補助突起構造をさらに備え、補助突起構造は、カラーフィルタによる段差が生じない平坦領域上に形成されていることを特徴とする液晶表示装置である。

(7)

特開2001-83517

12

11

高率異方性を有する液晶と、CF基板および TFT 基板のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物とを備え、CF基板の構造物は、CF基板の洗浄における洗浄液を残さない複数の突起構造を有していることを特徴とする液晶表示装置である。

【0050】また、本発明の第5の観点によれば、上記課題は以下の特徴を持つ液晶表示装置によって解決される。

【0051】すなわち、カラーフィルタが形成されたCF基板上に対向基板との間で所定のセルギャップを得るための柱状スペーサを形成し、CF基板上に柱状スペーザより低い高さを有し液晶の配向を制御する突起構造物を形成し、CF基板と画素毎に画素電極が形成されたTFT基板とを貼り合わせ、CF基板およびTFT基板の間に負の誘導率異方性を有する液晶を封止する液晶表示装置の製造方法において、柱状スペーザと突起構造物とを同時に形成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法である。

【0052】また、本発明の第6の観点によれば、上記課題は以下の特徴を持つ液晶表示装置によって解決される。

【0053】すなわち、カラーフィルタが形成されたCF基板と、画素毎に画素電極が形成されたTFT基板と、CF基板およびTFT基板の間に封入された負の誘導率異方性を有する液晶と、CF基板およびTFT基板のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物とを備え、CF基板の構造物は、カラーフィルタに形成された溝中に埋め込まれた絶縁層を有していることを特徴とする液晶表示装置である。

【0054】また、本発明の第7の観点によれば、上記課題は以下の特徴を持つ液晶表示装置によって解決される。

【0055】すなわち、カラーフィルタが形成されたCF基板と、画素毎に画素電極が形成されたTFT基板と、CF基板およびTFT基板の間に封入された負の誘導率異方性を有する液晶と、CF基板およびTFT基板のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物と、TFT基板側の構造物の下方に絶縁膜を介して配置された蓄積容量配線とを備え、蓄積容量配線と絶縁膜と画素電極とで蓄積容量を構成することを特徴とする液晶表示装置である。

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。

【0056】図1は本発明の第1の実施の形態であり、

10

っている。図1には、その内の1つの画素および周辺部分が示されている。

【0058】TFT14が設けられるTFT基板には、部分的にTFT14のゲート電極を兼ねるゲートバスライン10とドレインバスライン12の配線が形成されている。TFT14はドレインバスライン12から延びるドレイン電極12Dと、ドレイン電極12Dと対向配置されるソース電極12Sと、ゲートバスライン10のドレイン電極12Dおよびソース電極12Sとオーバーラップする部分からなる。また、図示しないが、ゲートバスライン上には、例えばα-Si膜からなるチャネル層が形成されている。さらに、TFT基板にはソース電極12Sに接続される画素電極16が形成される。画素電極16には、画素に対して図中斜めにスリット18が設けられ、このスリット18がTFT基板側の液晶の配向を制御する構造物となる。画素電極16には、スリット18によって画素電極16が電気的に分離されないように接続部16aが設けられ、これによって1画素内の画素電極は電気的に接続されている。

20

【0059】図示しないカラーフィルタが形成されるCF基板には、CF基板側の液晶の配向を制御する構造物となる突起20が、画素に対して斜めに設けられ、TFT基板のスリット18とともに液晶の配向を制御する。スリット18と突起20は、平面的に見て交互に配置されている。また、補助突起20aが突起20より画素電極16の端部に沿って延び出るように形成されている。補助突起20aは、突起20が平面的に見て画素電極16の端部と交差する部分において、突起20と画素電極20aが鈍角をなす側で、突起20から延出して形成されている。

30

【0060】例えば、MVA液晶表示装置100が対角15インチのXGAのLCDパネルの場合、1画素の大きさは9.9μm×2.97μmとなっており、スリット18および突起20の幅はそれぞれ1.0μm、平面的に見たスリット18と突起20との間隔は2.5μmとなっている。また、画素電極16の接続部16aの幅は4μmとなっており、ドレインバスライン12の端部と画素電極16の端部の距離は7μmとなっている。

40

【0061】図1に示すMVA液晶表示装置100が図34のMVA液晶表示装置140と異なる点は、補助突起20aの配置である。MVA液晶表示装置100の補助突起20aは、MVA液晶表示装置140の補助突起20cと比べ表示部内部に入り込んで形成されている。ここで、表示部とは画素の開口部を意味し、実際に光が

(8)

特開2001-83517

13

14

となる。図1においては、全ての補助突起20aが画素電極16との対向幅d1を約8μmとなるように形成されている。

【0062】図2(a)は、図1のI-I線における断面図であり、図1の構成における作用を示している。CF基板には耐熱性重ねBM方式のカラーフィルタが形成されており、ガラス基板22上に青樹脂Bが形成され、ブラックマトリクスが形成される部分には緑樹脂Gが青樹脂Bに重ね合わさせて形成されている。また、ブラックマトリクスの端面となる緑樹脂Gの端面は、ガラス基板24上に形成された画素電極16の端面と略一致している。よって、画素電極16が形成される部分(スリット18部分を含む)が表示部である。

【0063】補助突起20aの幅d1は約10μmであり、補助突起20aと画素電極16の対向幅d2は8μmとなっている。そして、補助突起20aは緑画素Gの角部の影響を避けるのに十分内側(表示部側)に形成されているので、電気力線の色樹脂の角部への集中が避けられ、配向不良領域は表示部内には現れない。よって、輝度の高い明るい良好な表示が得られる。なお、上記例では補助突起20cの幅d1は突起20の幅10μmと同等にしてあるが、これに限定することなく、補助突起20cの幅d1を例えば12μm程度にして突起20の幅よりも長くしてももちろんよい。

【0064】図3は本発明の第2の実施の形態であり、本発明の第2の観点によるものである。

【0065】図3を参照して、MVA液晶表示装置110が図1のMVA液晶表示装置100と異なる点は、補助突起20bの位置と補助突起20bと対向する部分の画素電極16の形状である。

【0066】MVA液晶表示装置110においては、補助突起20bは画素電極16の輪郭線、すなわち、表示部の外形線より6μm内側に入り込むように形成されている。また、画素電極16と補助突起20bが対向する部分には、画素電極16がその輪郭線よりも外側に延在する張り出し部16cが形成されている。張り出し部16cの張り出し量は2μmとなっている。したがって、補助突起20bと画素電極16との対向幅d2は8μmとなっており、十分な対向幅がとられている。第1の実施の形態と比較して、対向幅が8μmである点は同一であるが、補助突起20bが表示部に入り込んでいない分、補助突起20bの表示部における占有面積は小さくなり、より開口率を上げることができる。これは、明るさの向上に寄与する。

15

り輝度の向上、および、応答速度の向上が図れる。

【0068】図2(b)は、図3のI-I線における断面図であり、図3の構成における作用を示している。CF基板にはクロム遮光膜をブラックマトリクスに用いるカラーフィルタが形成されている。補助突起20bの幅d1と補助突起20bと画素電極16との対向幅d2は、第1の実施の形態と同様にそれぞれ10μmおよび8μmであるが、画素電極16が表示部外に延在する張り出し部16cを有しているため、補助突起20bが表示部に入り込む幅は少なくなっている。

【0069】図3のII-II線における断面図である図4を見て詳細に説明する。TFT基板側のガラス基板24上には、図示しないアルミニウムなどからなるゲート電極が形成され、その上にゲート絶縁膜36が厚さ約40nmで形成される。ゲート絶縁膜36上には、ドレインバスライン12が厚さ約150~350nmで形成され、その上にはTFTを覆う保護膜30が厚さ約330nmで形成される。保護膜30上に画素電極16となるITO(Indium Tin Oxide)が厚さ約50~150nmで形成され、保護膜30および画素電極16を覆う配向膜32が厚さ約30~120nmで形成される。

【0070】また、CF基板側のガラス基板22上には、クロム遮光膜34が厚さ約100~200nmで形成され、色樹脂R、G、Bがそれぞれ厚さ約0.9~2.5μmで形成される。色樹脂R、G、B上には共通電極26となるITOが厚さ約50~150nmで形成され、その上に配向膜28が厚さ約30~120nmで形成される。なお、突起20および補助突起20bは、共通電極26上に形成されて配向膜28で覆われ、高さが約1.2~1.8μmで形成される。

【0071】画素電極16の張り出し部16c以外の画素電極16の端面はクロム遮光膜34の端面と略一致し、ドレインバスライン12と画素電極16との距離d1は7μmである。また、画素電極16の張り出し部16cは表示部より2μmだけ表示部より外側に延在している。よって、ドレインバスライン12との距離d2は5μmとなり、クロム遮光膜34とのオーバーラップ幅d3も2μmとなる。また、補助突起20bが表示部に張り出している幅は6μmであり、結果的に補助突起20bと画素電極16の対向幅は8μmとなる。よって、輝度の高い明るい良好な表示が得られるとともに、補助突起20bが表示部に入り込む幅が少くなり、開口率を向上させることができる。

(9)

15

えられるためである。

【0073】図5はCF基板の構造の一例で、樹脂重ねBM方式にさらに突起構造を重ねて、スペーサを兼ねようとする技術（以下、スペーサレスCFという）である。このスペーサレスCFを用いるCF基板は、第1および第2の実施の形態、さらに後述する第3の実施の形態にも適用が可能である。図5(a)において、斜線を付した部分はそれぞれ色樹脂R、G、Bが形成されてカラーフィルタとして機能する部分である。そして、それ以外の部分は色樹脂が重ね合わされてブラックマトリクスとして機能する。その上に突起20が形成される。図5(b)は図5(a)のA-A'線における断面図である。図5(d)より、横方向の各画素間では2色の色樹脂が重ね合わされて、ブラックマトリクスBMが形成されている。また、図5(c)は図5(a)のB-B'線における断面図である。格子点を除く部分は2色の樹脂が重ね合わされてブラックマトリクスBMとなっているが、格子点においては、3色の色樹脂が重ね合わされ、さらに、突起20の一部である突起20cが重ね合わされ、その部分がスペーサとして機能している。

【0074】図6は本発明の第3の実施の形態であり、本発明の第3の観点によるものである。

【0075】図6を参照して、MVA液晶表示装置120(1)が図3のMVA液晶表示装置110(1)と異なる点は、補助突起が形成されていない点と、他の実施の形態で補助突起が形成されていた部分における画素電極16の形状である。

【0076】MVA液晶表示装置120(1)においては、補助突起は形成されていない。その代わり、画素電極16に表示部よりも外側に延在し、配線であるドレインバスライン12上まで延びる張り出し部16dが形成されている。張り出し部16dは、略平行に配置されるスリット18と突起20および画素電極16の端部で固定される領域において、画素電極16と突起20のなす角が純角となる端部を表示部の外部に延在して形成される。つまり、図3のMVA液晶表示装置130(1)において配向不良領域40(1)が発生する領域近傍の画素電極部分である。

【0077】図6のI-I'線における断面図である図7を見て詳細に説明する。まず、本実施の形態においては、CF基板側に補助突起は形成されていない。TFT基板側では、ガラス基板24上にゲート絶縁膜36が形成され、その上に配線となるドレインバスライン12が形成されている。さらに、TFTの保護膜を兼ねたアク

特開2001-83517

16

ム遮光膜34と9μmのオーバーラップがある）、ドレインバスライン12と平坦化膜38を介して2μmのオーバーラップがある。このように構成することで、画素電極16の端部を十分に表示部から離れた位置に配置できる。またドレインバスライン12とは厚い平坦化膜38を介しているので、ドレインバスライン12の影響を小さくすることができます。よって、張り出し部16dの端部付近で、もし配向不良領域が発生したとしても、表示部より十分離れた位置に発生することとなり表示に影響は与えない。よって、輝度の高い明るい良好な表示が得られるとともに、補助突起を設ける必要がないため開口率を向上させることができる。

【0078】なお、本実施の形態において、CF基板側に補助突起を形成しても良い。その場合、補助突起を形成する位置は、開口率に与える影響が少ないと考慮するとよい。

【0079】以上、本発明について詳述したが、本発明は上述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明を逸脱しない範囲で変形が可能である。

【0080】なお、本発明においては、以下のよう構成を特徴とすることもできる。

【0081】(1) 第1の基板がCF基板であり、第1の電極が共通電極である。

【0082】(2) 第2の基板がTFT基板であり、第2の電極が画素電極である。

【0083】(3) 上記(2)の構成において、第2の基板の構造物が画素電極に形成されるスリットである。

【0084】(4) 第1および第2の基板の液晶の配向を制御する構造物が、画素に対して傾斜して配設される。

【0085】(5) 上記(4)の構成において、画素に対して傾斜する方向が、1つの画素内で少なくとも2方向である。

【0086】(6) 補助突起の幅が約10μmであり、対向帽が約8μmである。

【0087】(7) 第2の電極が延在する幅が2μm以上である。

【0088】(8) 上記(1)の構成において、樹脂が重ね合わされ段差が形成される形状であり、その段差部分に補助突起が形成される。

【0089】(9) 上記(8)の構成において、各画素に設けられる色樹脂を重ね合わせてブラックマトリクスを形成する。

【0090】(10) 上記(8)の構成において、ブ

(10)

特開2001-83517

17

晶表示装置について図8乃至図15を用いて説明する。本実施の形態は、本発明の第3の観点によるものであり、第2の実施の形態で図5を用いて説明したCF基板の構造をさらに改良した点に特徴を有している。

【0093】図5に示したCF基板は、色樹脂R、G、Bを画素毎に形成し、画素間の遮光領域に色樹脂R、G、Bを2層又は3層重ね合わせてブラックマトリクスBMを形成している。そして、ITOを成膜して共通電極26を形成した後、配向方向を規制するための突起20を形成している。

【0094】図8(a)は、図5(a)に示したのと同じであるが、CF基板における色樹脂R、G、Bの遮光領域の重ね合わせをより明確に示している。図8(b)は図8(a)のC-C'線で切断した断面を示している。図8(a)、(b)に示すように、隣り合う画素の色樹脂層が画素間で重ね合わされてBMが形成され、BMの延長方向に沿って形成された補助突起20aの幅は、BM上から画素開口部の色樹脂層上に延びている。

【0095】ところが、BMと画素開口部の色樹脂層には段差が生じており、この段差を跨いで形成される補助突起20aは、その形成工程において、図8(b)の範囲Eに示すように段差部でのパターン厚さが細ったり、あるいはBM上ののみにパターンが残り画素開口部上にパターンが残らなかつたりするという問題を生じ得る。

【0096】図9は、段差部で切断された補助突起20aを有するCF基板と TFT 基板とが貼り合わされた状態を示している。BMから画素開口部にかけてなだらかに形成されるべき補助突起20aが、図9に示すように膜厚が細つたり切斷されてしまつたりすると、段差部におけるCF基板側の共通電極26とTFT基板側の画素電極16の間に生じる電界により配向不良領域が発生する。この配向不良領域が生じてしまうと表示が暗くなったり、あるいは表示ムラが生じたりして表示品位が低下してしまう。

【0097】この問題を解決するため、本実施の形態では、画素電極16端辺に沿って配置される補助突起20aの形成領域にはBM形成のための色樹脂重ねをせず、当該形成領域には色樹脂R、G、Bを1層のみあるいは色樹脂層を形成しないようにしている。

【0098】図10乃至図12を用いて本実施の形態による液晶表示装置の一実施例としての構造及びその製造方法について説明する。図10は、図9と対応させて本実施形態の特徴を示している。図10に示すように本実施例では補助突起20a下方の色樹脂層を1層のみ(図

18

下方には1色の色樹脂層だけを形成するようにしている。

【0099】図11(a)は、図8(a)に示したブロックαに対応させて本実施例を示す並大図である。図11(b)は、比較のため本実施形態適用前のブロックα内を示している。図11(a)に示すように、色樹脂層R端部に沿った補助突起20aの形成領域下層には色樹脂層Rだけが形成された平坦領域21Rが形成され、色樹脂層G端部に沿った補助突起20aの形成領域下層には色樹脂層Gだけが形成された平坦領域21Gが形成されている。

19 【0100】これら段差をなくした平坦領域の存在により、図10に示す補助突起20aは所定の膜厚で所定形状に形成することができる。従って、画素電極16端部の液晶がドレインバスライン12による横電界の影響を受けて配向不良を生じても、配向不良領域が表示部に表れるのを防止することができる。さらに、画素電極16の端辺と平行に配置された補助突起20aが液晶分子の向きを光漏れが起こらない方向に支配するため、当該領域においては遮光の必要がない。また、図10に示すように色樹脂重ねによる共通電極26のITO膜の段差はTFT基板の画素電極16端部から離れるため、ITO膜の段差に基づく異常電界による表示ドメインへの影響は無視できるようになる。

20 【0101】次に、図12を用いて上述の平坦領域が形成された液晶表示装置の製造方法について説明する。図12(a)は、CF基板の所定位置に形成する色樹脂R層のパターンMRの一部を示している。図中斜線部に色樹脂層Rが形成される。色樹脂層Rの図中上下方向の端辺には平坦領域を形成するために、平坦領域のパターン形状に切り欠いた切り欠き部21B'、21G'が所定位置にそれぞれ形成されている。

【0102】また、図12(b)は、CF基板の所定位に形成する色樹脂G層のパターンMGの一部を示し、図中斜線部に色樹脂層Gが形成される。図12(c)は、CF基板の所定位に形成する色樹脂B層のパターンMBの一部を示し、図中斜線部に色樹脂層Bが形成される。色樹脂層G、Bの図中上下方向の端辺にも平坦領域を形成するために、平坦領域のパターン形状に切り欠いた切り欠き部21R'、21G'、21B'が所定位にそれぞれ形成されている。

40 【0103】これらパターンMR、MG、MBに基づいて各色樹脂R、G、Bを位置合わせてパッケージングすることにより図12(d)に示すように、色樹脂R、

(11)

19

用の突起20及び補助突起20aを1.5μmの厚さに形成する。補助突起20aは平坦領域21R、21G、21B上に形成するため膜厚が細くなったり分離してしまうことはない。

【0105】このようにして主要部が形成されたCF基板に垂直配向膜28を80nm程度の厚さに形成する。一方、ゲートバスライン10、ドメインバスライン12、TFT14、配向規制用のスリット18が設けられた画素電極16が形成されたTFT基板に、垂直配向膜32を80nmの厚さに塗布する。TFT基板とCF基板とをシール剤を用いて貼り合わせる。この際2枚の基板のギャップは、RGBの色重ねと突起層の4層重ねされた支柱により得られ、4μmの高さに保持される。このギャップにネガ型液晶を注入し、基板両面に偏光板をクロスニコルに配置して液晶表示装置が完成する。

【0106】次に、図13及び図14を用いて本実施の形態による液晶表示装置の他の実施例について説明する。本実施例は、補助突起20a下方の色樹脂層を1層のみにして補助突起20aの形成領域下層の段差をなくすだけでなく、さらに平坦領域を拡げて、BMと交差する突起20の下層にも平坦領域を形成している。

【0107】図13は、図8(a)に示したブロックαに対応させて本実施例を示す拡大図である。図13に示すように、色樹脂層R端部に沿った補助突起20aの形成領域下層及びBMと突起20の交差部には色樹脂層Rだけが形成された平坦領域21Rが形成され、色樹脂層G端部に沿った補助突起20aの形成領域下層及びBMと突起20の交差部には色樹脂層Gだけが形成された平坦領域21Gが形成されている。

【0108】これら段差をなくした平坦領域21R、21Gの存在により、BMと交差する突起20と補助突起20aは段差を生じることなく、所定の膜厚で所定形状に形成することができる。なお、本実施例における補助突起20a近傍の断面は、図10に示すものと同様になる。

【0109】従って、画素電極16端部の液晶がドメインバスライン12による横電界の影響を受けて配向不良を生じても、配向不良領域が表示部に表れるのを防止することができる。さらに、画素電極16の端辺と平行に配置された補助突起20aが液晶分子の向きを光漏れが起こらない方向に支配するため、当該領域においては遮光の必要がない。また、図10に示したのと同様に、色樹脂重ねによる共通電極26のITO膜の段差はTFT基板の画素電極16端部から離れるため、ITO膜の段

特開2001-83517

20

ライン12近傍での光モレが発生しないのでコントラスト低下などは生じない。

【0110】図14は上述の平坦領域が形成された液晶表示装置の製造方法を示している。図14(a)は、CF基板の所定位置に形成する色樹脂層RのパターンMRの一部を示している。図中斜線部に色樹脂層Rが形成される。図14(b)は、CF基板の所定位置に形成する色樹脂層GのパターンMGの一部を示し、図中斜線部に色樹脂層Gが形成される。図14(c)は、CF基板の所定位置に形成する色樹脂層BのパターンMBの一部を示し、図中斜線部に色樹脂層Bが形成される。

【0111】各色樹脂層R、G、Bの図中上下方向の端辺には平坦領域を形成するために、平坦領域のパターン形状に切り欠いた切り欠き部21R'、21B'、21G'が所定位置にそれぞれ形成されている。本実施例による液晶表示装置の製造方法は、図12を用いて説明した製造方法と同様であるのでその説明は省略する。

【0112】次に、図15を用いて本実施の形態による液晶表示装置のさらに他の実施例について説明する。図15はCF基板の構造の一例で、図14に示したスペーサレスCFと同様であるが、各色樹脂のストライプパターンを形成して、共通電極26のITO膜を形成した後、ブラック(黒)樹脂により遮光領域と配向規制用の突起20を同時に形成する点に特徴を有している。この構造によれば、ITO膜の段差が発生せず、補助突起20aを形成しなくとも良好な表示を得ることができるようになる。

【0113】図15(a)において、斜線を付した部分はそれぞれ色樹脂R、G、Bが形成されてカラーフィルタとして機能する部分である。それ以外の部分は色樹脂が重ね合わされてブラックマトリクスとして機能する。その上に共通電極26のITO膜が形成され、ITO膜上にBM及び突起20が形成される。図15(b)は図15(a)のA-A'線における断面図である。各色樹脂層の上面に共通電極26が形成され、共通電極26上面にブラック樹脂によるBM及び突起20が形成されている。また、図15(c)は図15(a)のB-B'線における断面図である。格子点を除く部分は1つの色樹脂上部にブラック樹脂が重ね合わされてBMとなっているが、格子点においては、3色の色樹脂が重ね合わされ、さらに、ブラック樹脂による突起20の一部である突起20cが重ね合わされ、その部分がスペーサとして機能している。このような構成によれば、共通電極26のITO膜は基板全面で段差がなくなるため配向規制をさら

(12)

21

膜形成前に基板の洗浄が行われる。これにより、基板に付着した不純物を除去し、配向膜形成時の異物不良を低減させている。洗浄方法には、枚葉式とバッチ式があるが、いずれの方式でも洗浄後、エアナイフまたは温水引き上げ等による基板乾燥を行っている。

【0115】前記第4の実施の形態における図15に示したように、カラーフィルタ形成用の色樹脂をストライプ状（またはアイランド状）に形成する場合には、図15（b）にbRG、bGB、bBRで示すように隣り合う色樹脂間に100nm～10μm程度の隙間が形成される。CF基板の平面度を向上させるにはオーバーコート樹脂をCF基板に塗布して当該隙間を塞ぐ平坦化処理を施すが、その分コスト高になるため色樹脂間の隙間を埋めないこともある。

【0116】MVA方式の液晶表示装置において、色樹脂間に隙間が残っているCF基板を用いた場合には配向規制用の突起は色樹脂の隙間に跨ぐように形成される。通常、配向膜形成前のCF基板の洗浄では、エアナイフまたは温水引き上げ等の乾燥時に色樹脂の隙間に沿って洗浄液が流れれる。このとき、隙間を跨ぐように突起が形成されると、洗浄液は隙間に沿って流れることができず、隙間部分に洗浄液が残ってしまう。この状態でCF基板に配向膜を形成すると、洗浄液の残留部分で配向膜が塗布されない領域が発生したり、垂直配向性が失われたりすることがある。このような領域では、液晶分子は正常な配向をすることができず、表示不良となる。

【0117】そこで、本実施の形態では、以下に示す手段により上記問題を解決している。第1は、隙間内の洗浄液の残留をなくす手段として、隙間を突起材料で完全に塞いでしまう方法である。オーバーコート樹脂の塗布は上述のようにコスト高を招くため、本実施の形態ではそれに代えて突起材料で隙間を塞ぐようにする。これにより、CF基板上に隙間がなくなるため、均一な乾燥を実現でき洗浄液の残留を防止できる。

【0118】第2は、隙間上の突起材料を選択的に除去して、従来と同様の連続した隙間を確保する方法である。隙間に洗浄液の流路が確保されるため、隙間に上に突起材料を形成しなかった場合と同等の乾燥効果が得られる。本実施の形態を用いることにより、工数の増加およびコスト高を抑えつつ、乾燥時の洗浄液の残留を低減できる。これにより、配向膜の塗布されない領域や配向膜の膜厚が薄くなってしまう領域の発生を低減でき、表示不良のない高品質の液晶表示装置を実現できる。

【0119】以下、具体的に実施例を用いて説明する。

特開2001-83517

22

ニングする。このとき、樹脂間の隙間bRG、bGB上にまたがる突起部分を選択的に除去するパターンが描画されたフォトマスクを用いる。これにより、隙間bRG、bGB上に突起材料のないCF基板22が得られる。こうして得られたCF基板22を洗浄し、エアナイフを用いて乾燥させる。その際、CF基板22に付着した洗浄液は、樹脂の隙間bRG、bGBを伝わって吹き飛ばされる。その後、配向膜を印刷法を用いて形成する。こうすることにより配向膜の塗布されていない領域や膜厚の薄い領域のないCF基板22を形成することができる。その後は通常のプロセスにより液晶表示装置を製造する。これにより、表示不良のない高品位の液晶表示装置を得ることができる。

【0120】なお、本実施例において、隙間bRG、bGB上の突起材料を全て除去する必要はない。例えば、隙間bRG、bGBの幅が10μmのとき突起材料を5μmだけ除去し、残りの5μmは残したままでよい。すなわち、洗浄液が伝わるのに十分な追続した隙間が確保できればよい。

【0121】（実施例2）図17に示すように、CF基板22上にストライプ状にカラーフィルタ樹脂R、G、Bを形成する。このとき、樹脂間に10μmの隙間bRG、bGBを持たせる。CF基板22上に共通電極26を形成し、突起材料を1.5μmの厚さで塗布する。フォトリソグラフィ工程を用いて突起20を目的の形状にバーニングする。このとき、樹脂間の隙間bRG、bGB全てに突起材料を選択的に残すパターンが描画されたフォトマスクを用いる。これにより、隙間bRG、bGBが完全に塞がれたCF基板22が得られる。こうして得られたCF基板22を洗浄し、エアナイフを用いて乾燥させる。その際、CF基板22に付着した洗浄液は、CF基板22表面を伝わって吹き飛ばされる。その後、配向膜を印刷法を用いて形成する。こうして得られたCF基板22には配向膜の塗布されていない領域や膜厚の薄い領域は発生しない。その後通常のプロセスでパネルを完成させる。これにより、表示不良のない高品位の液晶表示装置が得られる。

【0122】なお、上記実施例1、2において、形成するカラーフィルタ樹脂の形状は、必ずしもストライプ状である必要はない。アイランド状、あるいは他の形状でもよい。

【0123】本実施の形態によれば、製造工数およびコスト高を招くことなく、洗浄液の残留による配向膜の塗布されていない領域および膜厚の薄い領域の発生を低減

49

(13)

23

って、スペーサパターンとMVAの配向規制用の突起パターンとをカラーフィルタ上に感光用材料でフォトプロセスを用いて形成する方法に関する。

【0125】従来、突起パターンとスペーサパターンとを感光材料を用いたフォトプロセスで形成する場合は、突起の膜厚とスペーサ膜厚の差が大きいため、フォトプロセスを2回に分けて用いる必要がある。

【0126】具体的には、突起パターンを形成するために被処理基板上に感光材料（レジスト）を塗布、プリベーク、露光、現像、ポストペークを行った後、今度はスペーサパターンを形成するために再度、突起パターンの形成と同じフォトプロセスを繰り返している。

【0127】このように突起とスペーサの膜厚が異なるため同様なプロセスを2回実施しているが、その分工程が長くなり歩留まり低下やコスト高の問題が生じる。従って、1回のフォトプロセスで膜厚の異なる2種類のパターンを被処理基板上に形成できるようになれば、製造歩留まりの向上とコストダウンを達成することができる。

【0128】以下、本実施の形態を具体的に実施例に基づいて説明する。

（実施例1）ポジ型感光剤を用いる場合について説明する。図18(a)は、CF基板22断面を示している。CF基板22上には各画素に対応して色樹脂R、G、Bのカラーフィルタが形成され、全面に共通電極26が形成されている。なお、本例では、BMとしてクロム膜が用いられ、クロム膜をCF基板上にバーニングした後、カラーフィルタが形成されている。

【0129】このCF基板22のカラーフィルタ上面に、プリベーク後の厚さが4.2μmになるようにポジ型感光材料50をスピナーを用いて塗布する。ポジ型感光材料50としては、ノボラック系のレジストを用いることができる。

【0130】プリベーク後、プロキシミティ（近接）露光機の基板ステージにCF基板22を設置してBMパターンに基づいて第1のマスク（図示せず）とCF基板22とを位置決めして露光する。第1のマスクにはスペーサ部と突起部の形成位置を遮光するパターンが描画されている。但し、突起部の形成位置の遮光幅は設計値に対して約2μm程度拡げてある。露光は、露光箇所の感光剤50が現像によって十分に除去される露光量hν(1)

で行う（図18(b)）。本例では、hν(1)=20mJ/cm²である。

【0131】さらに、プロキシミティ露光機を用いBM

特開2001-83517

24

50の膜厚が現像によって約1.5μm程度残る露光量hν(2)で行う（図18(c)）。本例では、hν(2)=7mJ/cm²である。

【0132】次に、TMAH2.38%の現像液にてCF基板22を現像する。現像後、スペーサ52の膜厚は4.1μm、突起20の膜厚は1.5μmとなる。現像後、ポストペーク（キュア）を行い、スペーサ52と突起20が形成されたMVA用CF基板22が完成する。ポストペーク後の膜厚（カラーフィルタ表面からの膜厚）はスペーサ4.0μm、突起部1.4μmである

（図18(d)）。なお、第1のマスクと第2のマスクを用いた露光順序は逆にすることも可能である。

【0133】（実施例2）次に、ネガ型感光剤を用いる場合について説明する。まず、上述のポジ型感光剤を用いる場合と同様の図18(a)に示すCF基板22を用いる。

【0134】このCF基板22のカラーフィルタ上面に、プリベーク後の厚さが4.2μmになるようにネガ型感光材料54をスピナーを用いて塗布する。感光材料54としては、ノボラック系のレジストを用いることができる。

【0135】プリベーク後、プロキシミティ（近接）露光機の基板ステージにCF基板22を設置してBMパターンに基づいて第3のマスク（図示せず）とCF基板22とを位置決めして露光する。第3のマスクにはスペーサ部の形成位置が遮光されていないパターンが描画されている。露光は、露光箇所の感光剤54が現像によって十分に残る露光量hν(3)で行う（図18(e)）。本例では、hν(3)=20mJ/cm²である。

【0136】さらに、プロキシミティ露光機を用いBMパターンに基づいて第4のマスク（図示せず）とCF基板22とを位置決めして露光する。第4のマスクには突起部の形成位置が遮光されていないパターンが描画されている。但し、但し、突起部の形成位置の開口幅は設計値に対して約4μm程度拡げてある。露光は、露光箇所の感光剤54の膜厚が現像によって約1.5μm程度残る露光量hν(4)で行う（図18(f)）。本例では、hν(4)=7mJ/cm²である。

【0137】次に、TMAH2.38%の現像液にてCF基板22を現像する。現像後、スペーサ52の膜厚は4.1μm、突起20の膜厚は1.5μmとなる。現像後、ポストペーク（キュア）を行い、スペーサ52と突起20が形成されたMVA用CF基板22が完成する。ポストペーク後の膜厚（カラーフィルタ表面からの膜

(14)

25

すCF基板22を用いて説明する。

【0139】実施例1と同様に、CF基板22のカラー フィルタ上面にポジ型感光材料50を塗布する。プリベーク後、プロキシミティ（近接）露光機の基板ステージにCF基板22を載置して、BMパターンに基づいて第5のマスク（図示せず）とCF基板22とを位置決めして露光する。

【0140】第5のマスクにはスペーサ部の形成位置を遮光するパターンが描画されている。それと共に突起部の形成位置には、遮光しない開口部に露光量hレ（1）が得られるときhレ（2）程度の露光量が得られる半遮光状態のパターンが描画され、当該パターン幅は設計値に対して約2μm程度拡げてある。照射量は、露光箇所の感光剤50が現像によって十分に除去される露光量hレ（1）で行う（図19）。こうすることにより、1回の露光で図18（d）に示したような膜厚4.1μmのスペーサ52と膜厚1.5μmの突起20とを同時に形成することができる。

【0141】（実施例4）次に、ネガ型感光材料を用い、マスクを1枚だけ用い1回の露光でスペーサ52と突起20とを形成する方法について 図18（a）に示すCF基板22を用いて説明する。

【0142】実施例2と同様に、CF基板22のカラー フィルタ上面にネガ型感光材料54を塗布する。プリベーク後、プロキシミティ（近接）露光機の基板ステージにCF基板22を載置して、BMパターンに基づいて第6のマスク（図示せず）とCF基板22とを位置決めして露光する。

【0143】第6のマスクにはスペーサ部の形成位置に開口パターンが描画されている。それと共に突起部の形成位置には、遮光しない開口部に露光量hレ（3）が得られるときhレ（4）程度の露光量が得られる半遮光状態のパターンが描画され、当該パターン幅は設計値に対して約4μm程度拡げてある。照射量は、露光箇所の感光剤54が現像によって十分残る露光量hレ（3）で行う（図20）。こうすることにより、1回の露光で図18（d）に示したような膜厚4.1μmのスペーサ52と膜厚1.5μmの突起20とを同時に形成することができる。

【0144】以上説明したように、本実施の形態によれば1サイクルのフォトプロセスを実施するだけでカラー フィルタ基板上にスペーサ用パターンとMVA用突起パターンを形成することが可能となる。そのため、スペーサ付のMVA用カラーフィルタ基板の製造歩留まりを向

特開2001-83517

26

（1）MVA液晶表示装置の製造に用いるCF基板の製造工程において、カラーフィルタ上面にフォトリソグラフィ工程を用いて感光用材料で突起用パターンを形成する際に、スペーサ用パターンも同一のフォトリソグラフィ工程を用いて同一の感光用材料で形成することを特徴とする。

【0146】突起パターン形成時の感光材料（レジスト）を、突起膜厚より厚いスペーサパターン形成用の膜厚に塗布し、露光量を調節することによって1回のフォト工程で突起とスペーサパターンをCF基板上に形成することができる。

【0147】少なくとも1回のレジスト塗布、プリベーク、現像、ポストペークで突起とスペーサパターンを形成することができるため、CF基板の製造歩留まりを向上させると共にコストダウンを図ることができる。

【0148】（2）突起用とスペーサ用のパターンを形成するために感光用材料に照射される露光量が突起部とスペーサ形成部の形成位置で異なることを特徴とする。

【0149】突起パターンはスペーサパターンより薄いために同一露光量では塗まれるパターンが形成できない。そのため突起形成部とスペーサ形成部ではレジストに照射される露光量を異なるものにする。塗布が同一のため突起とスペーサを形成する領域のレジスト膜厚はプリベーク時にはほぼ等しい膜厚となる。そのため、突起部とスペーサ部を形成するための露光量を調節することによって、突起部とスペーサ部の膜厚を同一現像によって選択的に変化させることができとなる。

【0150】（3）描画パターンの異なる2枚のマスクを用い、各マスクでCF基板上の感光材料を各々露光することを特徴とする。マスクを2枚用い、各マスクで1回ずつ露光することにより突起部とスペーサ部を形成するための露光量を変えることが可能となる。

【0151】（4）露光領域（照射エネルギーが伝わる領域）の感光材料が現像工程により除去されるポジ型感光材料の場合であって、露光に使用される2枚のマスクのうち、一方のマスクには突起とスペーサの両パターン（マスクにより遮光されたパターン）が形成され、他方のマスクには突起用のパターン（マスクにより遮光されないパターン）のみ形成されていることを特徴とする。

こうすることによりそれぞれのパターン膜厚を容易に変えることができる。

【0152】（5）突起とスペーサ用の両パターンが描画されたマスクの突起パターンよりも、突起用パターンだけが描画されたマスクの突起パターンの方が大きいこ

(15)

27

での重ね合わせズレがどうしても生じてしまい、突起の短寸法、突起の位置精度、突起部の膜厚に影響が生じる可能性があるが、これは突起とスペーサ用の両方のパターンがあるマスク上の突起パターンよりも突起のパターンだけあるマスク上の突起パターンを大きくしておくことで対策が可能となる。

【0153】(6) 2重露光となり線幅が設計通りにならない場合がある（突起パターンエッジ周辺部が二重露光となる）のでその変動分を見越してファースト露光（1枚目のマスクでの露光）時のマスク上の突起パターン帽を設計値より広めにしておくことを特徴とするカラーフィルタ製造方法および使用するマスク。2枚のマスクを用いて露光して、且つ上記（5）のようなマスクにすると突起周辺部が二重露光となり突起幅が設計値通りとならない。よって、ファースト露光時に用いるマスク上の突起幅を周辺2重露光分だけ広くしておく。

【0154】(7) 露光されない領域（照射エネルギーが伝わらない領域）の感光材料が現像工程で除去されるネガ型感光材料の場合、露光に使用される2枚のマスクは突起とスペーサそれぞれのパターンで各マスク上のパターンが形成されていることを特徴とする。突起とスペーサを形成する感光材料がネガ型の場合は、露光に使用される2枚のマスクは突起とスペーサそれぞれのパターンで各マスク上のパターンが形成されるようにする。すなわち、突起パターンだけのマスクとスペーサだけのマスクでCF基板上にパターンを形成する。ネガ型感光材料でパターン形成する場合には、スペーサ部には100%近く現像によって感光剤が残るように露光し、突起部には必要とする膜厚になる分だけの露光量を照射すればよいので、2回の露光で使用するマスクは突起パターンだけあるマスクとスペーサだけあるマスクを使用すればよい。

【0155】(8) 突起とスペーサ部のパターンが同一マスク上にパターンニングされており、そのマスク上の突起部のパターンは露光の際にある程度露光量が少なくなるように透過率を抑えてあるマスクを使用することにより1回の露光で突起とスペーサをCF基板上に形成することを特徴とする。1枚のマスク（1回の露光）で突起とスペーサパターンを形成するためには、突起を形成するエリアの露光量が実際の露光量より低くなるよう、突起部に該当するマスク部の透過率を低くしてあるマスクを使用する。マスク1枚（露光を1回）で露光する方法としては、マスク上の突起となる部分のパターンを露光量がある程度抑えることができるよう透過率を

特開2001-83517

28

に突起領域が狭くなるという問題に対し、マスク上の突起パターン幅を狭くなる分を考慮して広げることにより対応可能である。

【0157】次に、本発明の第7の実施の形態による液晶表示装置の製造方法について図21乃至図25を用いて説明する。本実施の形態は本発明の第6の観点によるものである。上述の実施形態では、所定のセルギャップを得るために柱状スペーサを用いる例を示してきたが、プラスチック製またはガラス製の球状のビーズをギャップ出しに用いることも行われている。通常これらのスペーサ材は、基板貼り合わせ前のスペーサ散布工程で、TFT基板あるいはCF基板のいずれか一方に散布される。その後、両基板を貼り合わせ、さらに基板間の間隔がスペーサ材の直径付近の厚さで保持されるようプレスされる。

【0158】ところがMVA液晶表示装置では、図21に示すように両基板22、24表面に突起20が存在するため、スペーサ55が突起20に乗り上げてセルギャップを厚くしたり、突起20外でセルギャップを決定したりするため安定したセルギャップを得られない場合が生じ得る。

【0159】また、基板22、24張り合わせ後のスペーサ55の移動により、セルギャップが面内で不均一になりやすく、セルギャップ変動による表示むらが発生することもある。特に、液晶パネルに振動や衝撃が加わりスペーサ55が移動してしまうと表示品質が劣化してしまうという問題がある。

【0160】また、MVA方式では、配向膜塗布以前にCF基板22上に予め突起20を形成しておく必要がある。しかし、この突起20を形成することにより、図22に示すように突起20上および突起20周辺の配向膜28がはじかれる現象が発生することがある。これにより、はじき部分29の配向規制力が著しく低下し、表示不良の原因となる。

【0161】本実施の形態では以下に示す手段により上記問題を解決する。図23は本実施の形態による液晶表示装置の1画素内の構造を示している。図23(a)は、本液晶表示装置の断面及び圧縮印加時の液晶LCDの状態を示している。図23(b)は、圧縮印加時の電気力線及び液晶分子の配向状態を示している。本実施形態の液晶表示装置は、図23に示すように、TFT基板24側は画素電極16に配向規制用のスリット20が形成された通常のMVA用のTFT基板であるが、CF基板22は配向規制用のスリットや突起20が形成されて

(15)

29

向規制用のスリット 20 と平行に溝が形成されている。CF 基板 22 全面にはITO 膜からなる共通電極 26 が形成され、当該溝内のITO 膜上に配向規制用絶縁層 21 が形成されている。配向規制用絶縁層 21 上面とカラーフィルタ上面には垂直配向膜 28 が形成されている。配向規制用絶縁層 21 は、CF 基板 22 の液晶側基板表面を基準とする基板表面からの高さがカラーフィルタの高さとほぼ同じかそれより低く形成される。

【0163】こうすることにより基板表面がフラットな CF 基板 22 を形成することが可能となり配向膜 28 のハジキ 29 はなくなり配向規制力の低下も防止することができる。また、CF 基板 22 表面の平面度が向上することにより配向規制用のパターンによるセルギャップの変動を防止し、安定したセルギャップを得ることができるようになる。

【0164】図 24 は、本実施の形態の変形例を示している。図 24 に示す構造は、BM と配向規制用絶縁層 21 と同一材料で一括形成したことに特徴を有している。カラーフィルタの形成及び共通電極 26 の形成後に配向規制用絶縁層 21 と BM とを同一材料で一括形成することにより、製造工程数の増加なしに配向規制用絶縁層 21 を形成することができるようになる。

【0165】また、図 24 に示すように、TFT 基板 24 側の画素電極 16 の画素間に生じる斜め電界による配向不良 B (破線の梢円で示す) も、BM を絶縁性の厚膜で形成することにより斜め電界の発生を抑制することができるので、画素端部での配向不良を抑えて表示品質を向上させることができる。

【0166】次に、図 23 に示した CF 基板 22 の具体的な製造方法について説明する。まずガラス基板上に金属膜 (例えば、Cr (クロム)) を形成しバーニングして BM を形成する。次に、スピンドルコート法等の塗布方法を用い、感光性顔料分散型樹脂 R (赤) を 1.5 μm 程度の厚さに均一に塗布する。次いで、ブリペーク、露光、現像、ポストペークを順次行って赤色のカラーフィルタを形成する。このバーニングの際に液晶の配向規制用の絶縁層 21 を埋め込む溝も形成される。この工程を G (緑)、B (青) についても同様に繰り返して 3 色のカラーフィルタを形成する。

【0167】次に、スパッタリングにより ITO 膜を厚さ 100 nm 程度成膜して共通電極 26 を形成する。次に、スピンドルコート法等の塗布方式を用い、カラーフィルタとはほぼ同じ膜厚でフォトレジストを基板表面に均一に塗布し、ブリペーク、露光、現像、ポストペークを順次行って背面露光を行い自己整合により位置ずれのないパターンを形成できる。

特開 2001-83517

30

ル系等の平坦性のよいレジストを用いるのが好ましい。【0169】また、上記製造方法では BM に Cr を用いたが、非感光性樹脂や感光性樹脂、染色法などの他の材料や方法を用いてパターンを形成してももちろんよい。また、カラーフィルタ形成にも感光性着色樹脂を用いたがもちろん非感光性着色樹脂や染色法等の他の材料や方法を用いてパターンを形成してもよい。また、液晶配向規制用絶縁層 21 のパターン形成にフォトレジストを用いたが他の材料や方法を用いてももちろんよい。

【0170】次に、図 24 に示した CF 基板 22 の具体的な製造方法について説明する。まず、スピンドルコート法等の塗布方法を用い、ガラス基板上に感光性顔料分散型樹脂 B (青) を 1.5 μm 程度の厚さに均一に塗布し、ブリペーク、露光、現像、ポストペークを行い青色のカラーフィルタを形成する。このバーニングの際に液晶の配向規制用の絶縁層 21 を埋め込む溝も形成される。この工程を G (緑)、R (赤) についても同様に繰り返して 3 色のカラーフィルタを形成する。

【0171】次に、スパッタリングにより CF 基板 22 上に ITO 膜を厚さ 100 nm 程度成膜して共通電極 26 を形成する。次に、スピンドルコート法等の塗布方式を用い、カラーフィルタとはほぼ同じ膜厚でネガ型感光性顔料分散樹脂 (黒) を基板表面に均一に塗布し、ブリペーク、露光、現像、ポストペークを順次行って配向規制用絶縁層 21 及び BM を形成する。

【0172】上記製造方法ではカラーフィルタ形成にも感光性着色樹脂を用いたがもちろん非感光性着色樹脂や染色法等の他の材料や方法を用いてパターンを形成してもよい。また、配向規制用絶縁層 21 及び BM のパターン形成にネガ型感光性顔料分散樹脂を用いたが他の材料や方法を用いて形成することもできる。

【0173】上記実施例の形成方法を用いることにより、CF 基板 22 の BM、配向規制用絶縁層 21 の形成において、従来はフォトマスクを 2 枚使用しフォトリソグラフィ工程を 2 回必要としたが、1 枚のマスクとフォトリソグラフィ工程で済むので工程の簡略化を図ることができる。さらに、配向規制用絶縁層 21 と BM の形成の材料にネガ型レジストを用いた場合はカラーフィルタパターンをマスクとして背面露光を行い自己整合により位置ずれのないパターンを形成できる。

【0174】以上説明したように本実施の形態の配向規制用絶縁層 21 によれば、セルギャップの安定化が図られ、ディスクリネーションを抑制でき、配向規制用突起上で生じる配向膜ハジキによる配向不良を防止でき、M

(17)

特開2001-83517

31

32

成を特徴とすることもできる。

(1) BMの膜厚が大きい場合、BM上に配向規制用絶縁膜を重複させないことを特徴とする。

(2) BM膜厚が0.5μm以上であることを特徴とする。

【0177】次に、本発明の第8の実施の形態による液晶表示装置の製造方法について図26乃至図31を用いて説明する。本実施の形態は本発明の第7の観点によるものである。本実施の形態は、MVA液晶表示装置の蓄積容量電極構造に関する。上記実施の形態では説明の必要がなかったため各画素の蓄積容量電極の構造について何ら言及しなかったが、本実施の形態では蓄積容量電極の改良について説明する。

【0178】図26は、MVA液晶表示装置のTFT基板に形成された一般的な蓄積容量電極構造を示している。また、図27は、図26のA-A線で切断した断面を示している。図26及び図27において、TFT基板24上にゲートバスライン10及びゲートバスライン10と同時に形成される蓄積容量配線60が形成されている。蓄積容量配線60上にはゲート絶縁膜64を介して蓄積容量電極62が形成され、蓄積容量電極62は保護膜68に形成されたコンタクトホール66を介して画素電極16と接続されている。蓄積容量配線60、ゲート絶縁膜64、及び蓄積容量電極62で蓄積容量が形成されている。画素電極16には、液晶の配向規制用のスリット16aが設けられている。

【0179】ところが、このような構成で蓄積容量電極62を形成した場合、画素電極16の電圧保持特性向上させるために蓄積容量を大きくしようとする。蓄積容量電極62や蓄積容量配線60の面積を大きくしなくてはならず、開口率の低下を招いてしまう。また、画素電極16に液晶の配向規制用のスリット16aがあるが、スリット16a領域は液晶の配向を利用した遮光されるべき領域となる。ところが液晶による遮光は完全ではないため、スリット16aから若干の光漏れがありコントラストの低下を招いている。

【0180】本実施の形態では、上記の問題を解決するために、液晶の配向規制用のスリット(または突起)16aの真下に蓄積容量電極の一部を配置するとにしている。これにより蓄積容量がスリット16a下方にも形成される。本実施の形態による蓄積容量電極では、開口率を低下させることなく蓄積容量を増加させることができ。また、蓄積容量電極とゲート電極を形成する際のエッチングにおいてもエッチング面積が減少するためにエ

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

910

920

930

940

950

960

970

980

990

1000

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1180

1190

1200

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

1280

1290

1300

1310

1320

1330

1340

1350

1360

1370

1380

1390

1400

1410

1420

1430

1440

1450

1460

1470

1480

1490

1500

1510

1520

1530

1540

1550

1560

1570

1580

1590

1600

1610

1620

1630

1640

1650

1660

1670

1680

1690

1700

1710

1720

1730

1740

1750

1760

1770

1780

1790

1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

2110

2120

2130

2140

2150

2160

2170

2180

2190

2200

2210

2220

2230

2240

2250

2260

2270

2280

2290

2300

2310

2320

2330

2340

2350

2360

2370

2380

2390

2400

2410

2420

2430

2440

2450

2460

2470

2480

2490

2500

2510

2520

2530

2540

2550

2560

2570

2580

2590

2600

2610

2620

2630

2640

2650

2660

2670

2680

2690

2700

2710

2720

2730

2740

2750

2760

2770

2780

2790

2800

2810

2820

2830

2840

2850

2860

2870

2880

2890

2900

2910

2920

2930

2940

2950

2960

2970

2980

(18)

33

【発明の効果】以上、詳述したように、本発明によれば、配向不良領域を発生させない、あるいは、発生しても表示部に現れないようになることが可能であるため、輝度が高く明るい表示特性の良好な液晶表示装置となる。

【0188】また、配向不良領域が発生するとしても、表示部から離れた部分に発生するような構成としているので、製造上の多少のずれに対しては表示不良が生じないため、製造マージンが大きく歩留まりの高い、表示特性の良好な液晶表示装置となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態を示す図である。

【図2】本発明の作用を示す図である。

【図3】本発明の第2の実施の形態を示す図である。

【図4】図3のI—I'線における断面を示す図である。

【図5】スペーサレスCF構造を示す図である。

【図6】本発明の第3の実施の形態を示す図である。

【図7】図6のI—I'線における断面を示す図である。

【図8】図5に示すスペーサレスCF構造の問題点を示す図である。

【図9】図5に示すスペーサレスCF構造の問題点を示す図である。

【図10】本発明の第4の実施の形態による実施例を示す図である。

【図11】図8のC—C'線における断面を示す図である。

【図12】本発明の第4の実施の形態による実施例における液晶表示装置の製造方法を示す図である。

【図13】本発明の第4の実施の形態による他の実施例を示す図である。

【図14】本発明の第4の実施の形態による他の実施例における液晶表示装置の製造方法を示す図である。

【図15】本発明の第4の実施の形態によるさらに他の実施例を示す図である。

【図16】本発明の第5の実施の形態による実施例を示す図である。

【図17】本発明の第5の実施の形態による他の実施例を示す図である。

【図18】本発明の第6の実施の形態による液晶表示装置の製造方法を説明する工程断面図である。

【図19】本発明の第6の実施の形態による液晶表示装置の製造方法を説明する工程断面図である。

【図20】本発明の第6の実施の形態による液晶表示装

特開2001-83517

34

【図24】本発明の第7の実施の形態を示す図である。

【図25】本発明の第7の実施の形態の効果の一例を示す図である。

【図26】本発明の第8の実施の形態により解決すべき課題を説明する図である。

【図27】図26のA—A線における断面を示す図である。

【図28】本発明の第8の実施の形態を説明する図である。

10 【図29】図28のB—B線における断面を示す図である。

【図30】本発明の第8の実施の形態を説明する図である。

【図31】図31のC—C線における断面を示す図である。

【図32】MVA液晶表示装置の基本構成を示す図である。

【図33】MVA液晶表示装置の原理を示す図である。

【図34】従来の補助突起を備えるMVA液晶表示装置を示す図である。

【図35】補助突起の作用を示す図である。

【図36】従来の問題点を示す図(1)である。

【図37】従来の問題点を示す図(2)である。

【図38】シタットむらの発生率を示す図である。

【符号の説明】

10 ゲートバスライン

12 ドレインバスライン

12D ドレイン電極

12S ソース電極

30 14 薄膜トランジスタ(TFT)

16 画素電極

16a, 16b 接続部

16c, 16d 張り出し部

18, 18' スリット

20 突起

20a, 20b, 20c 補助突起

22 ガラス基板(CF基板側)

24 ガラス基板(TFT基板側)

26 共通電極

28 配向膜(CF基板側)

30 絶縁膜(保護膜)

32 配向膜(TFT基板側)

34 クロム遮光膜(ブラックマトリクス)

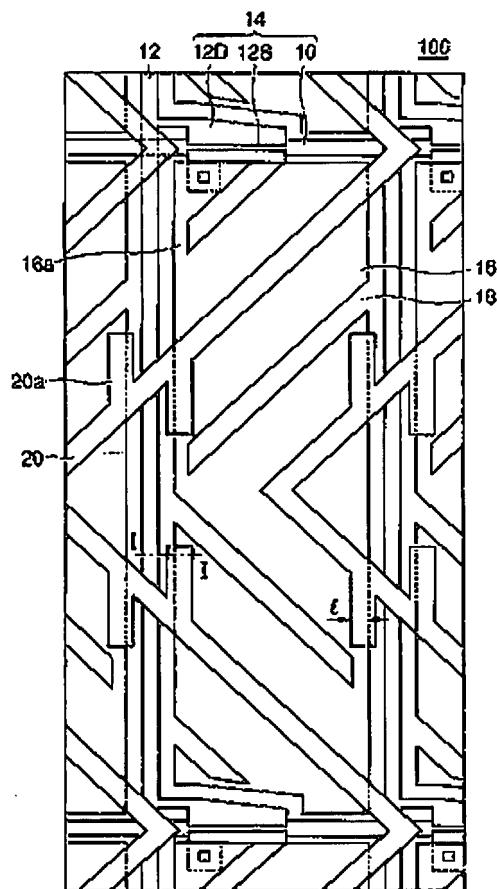
36 ゲート絶縁膜

40

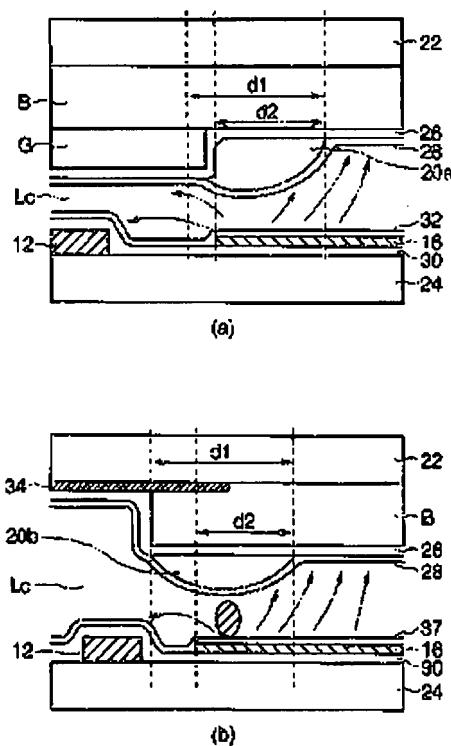
(19)

特開2001-83517

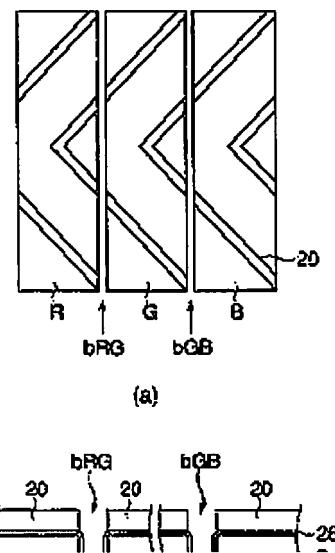
【図1】



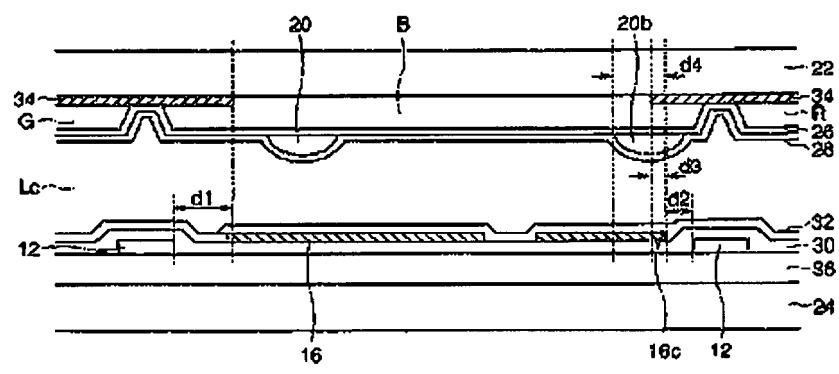
【図2】



【図16】



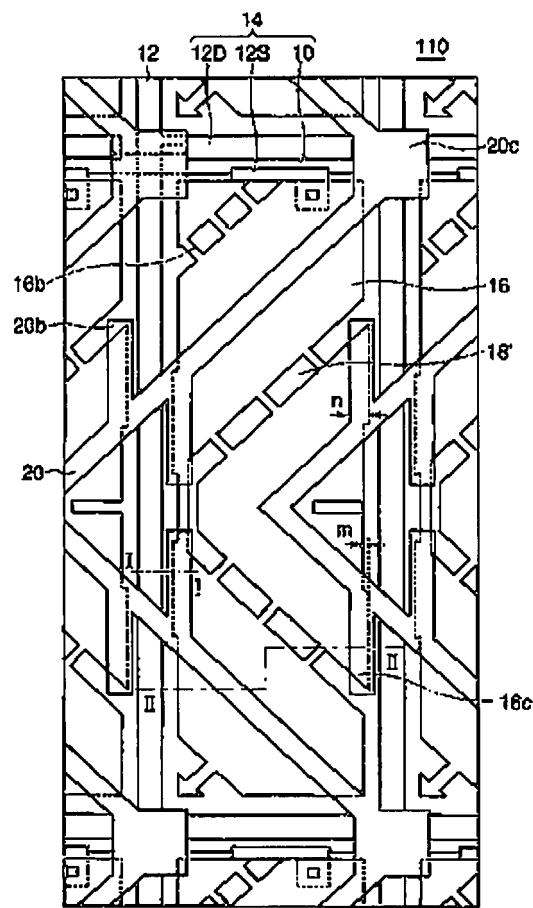
【図4】



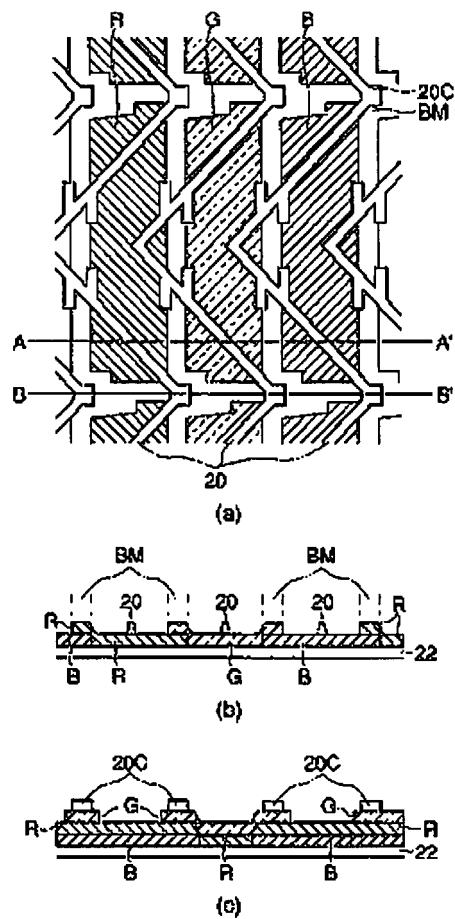
(20)

特開2001-83517

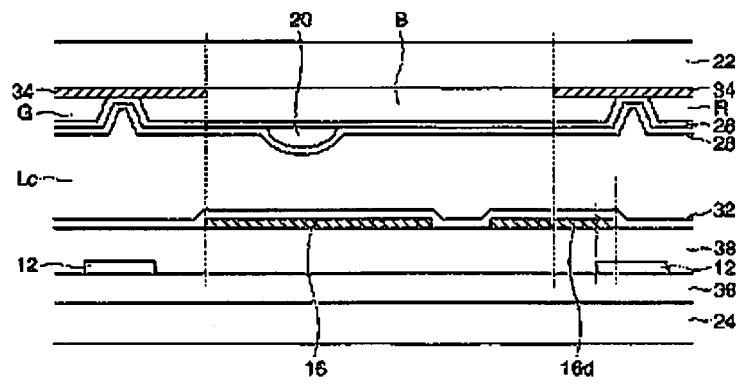
【図3】



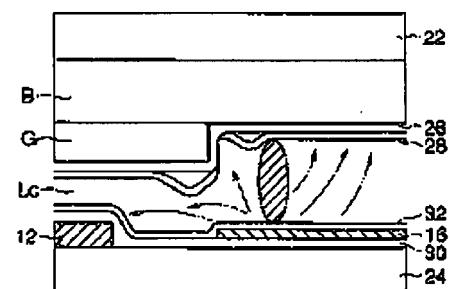
【図5】



【図7】



【図9】

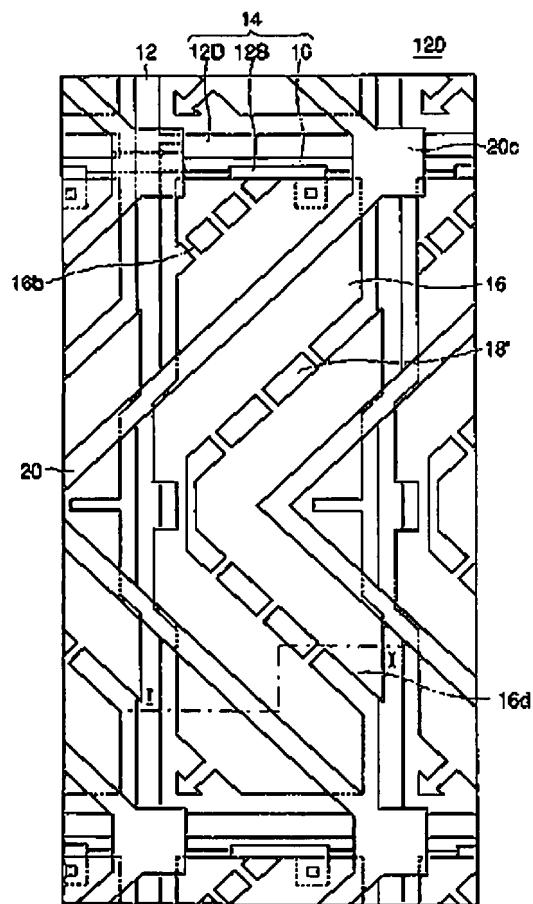


【図19】

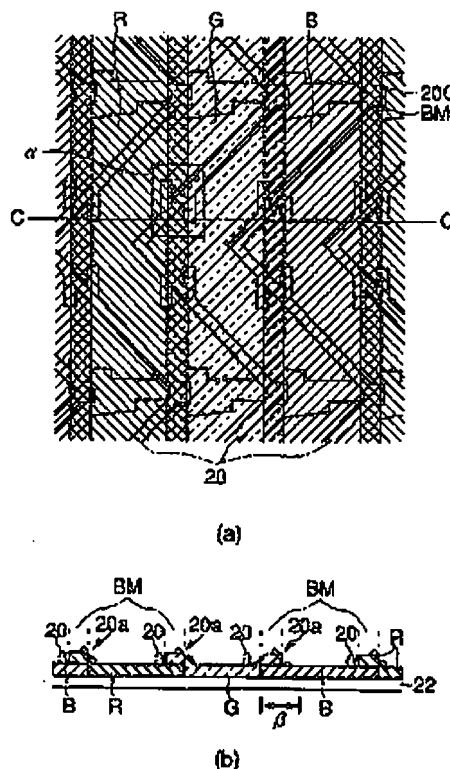
(21)

特開2001-83517

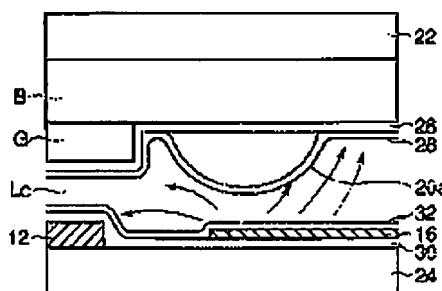
【図6】



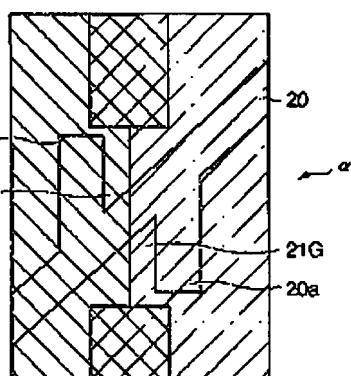
【図8】



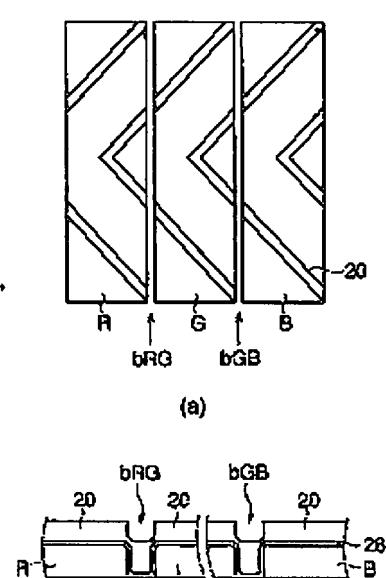
【図10】



【図13】



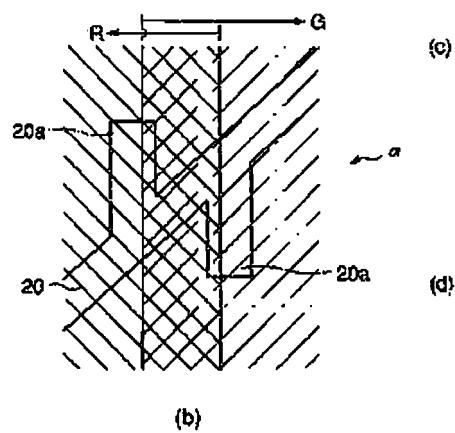
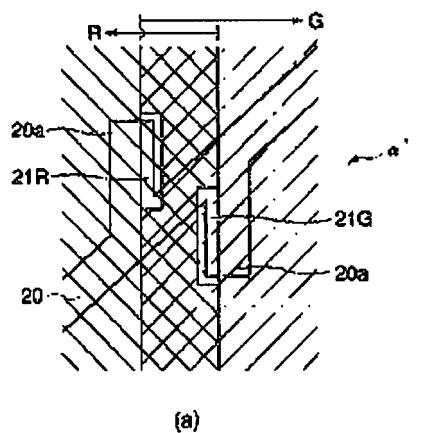
【図20】



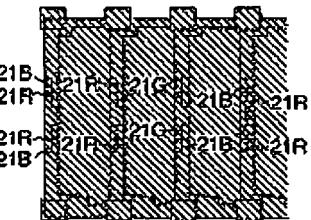
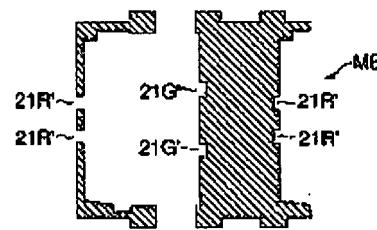
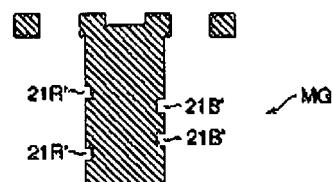
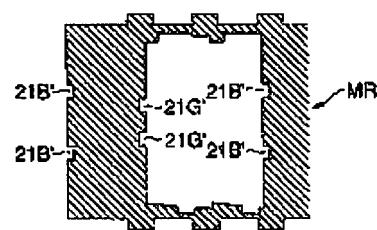
(22)

特開2001-83517

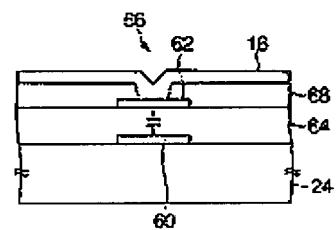
[図11]



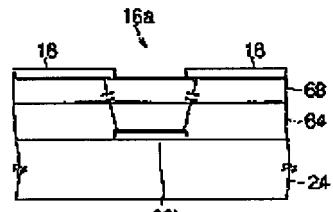
[図12]



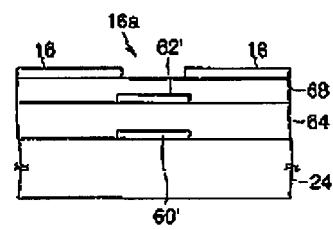
[図27]



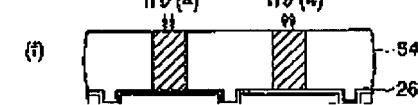
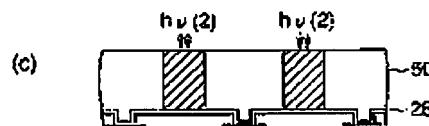
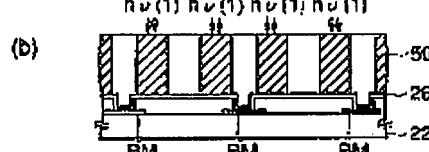
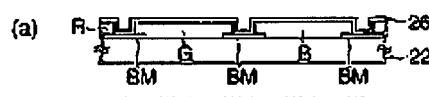
[図29]



[図31]



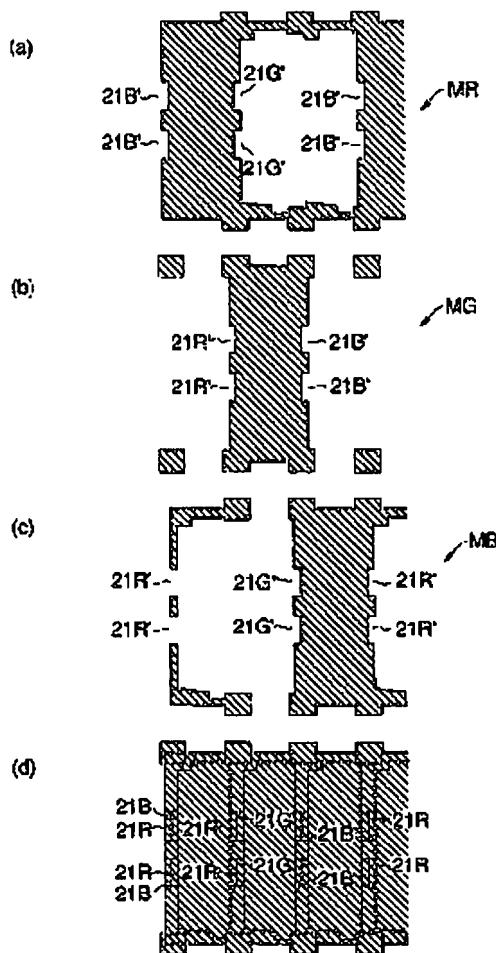
[図18]



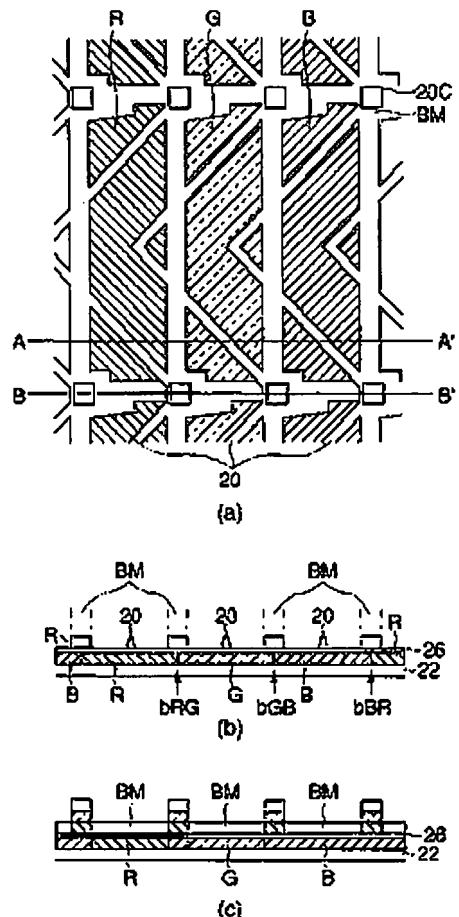
(23)

特開2001-83517

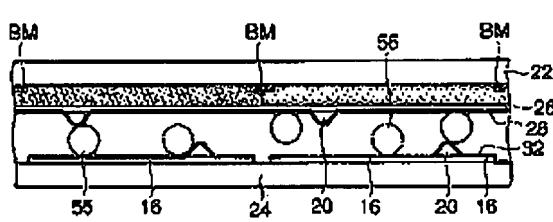
[圖 14]



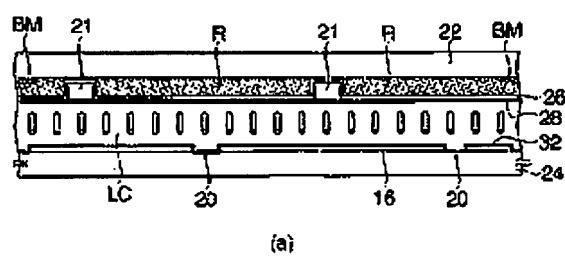
[图15]



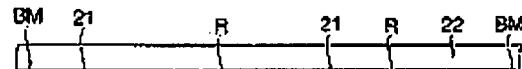
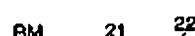
[图21]



[图23]



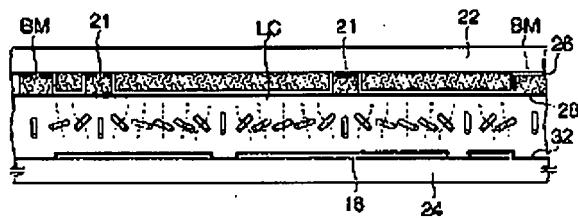
[図25]



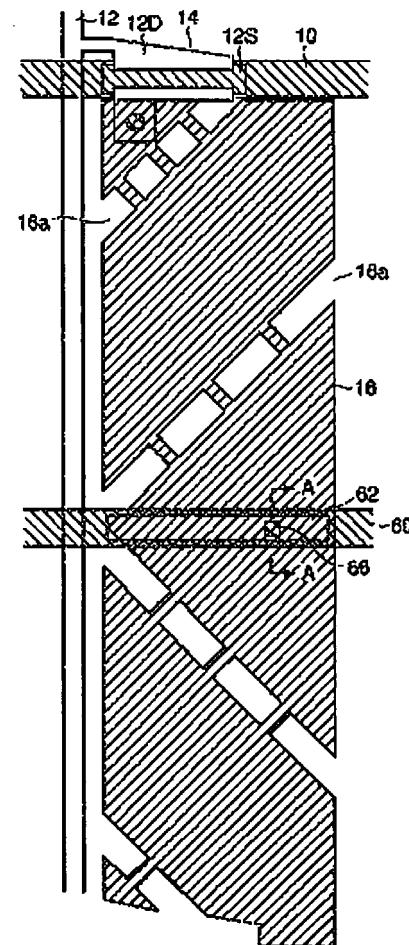
(24)

特開2001-83517

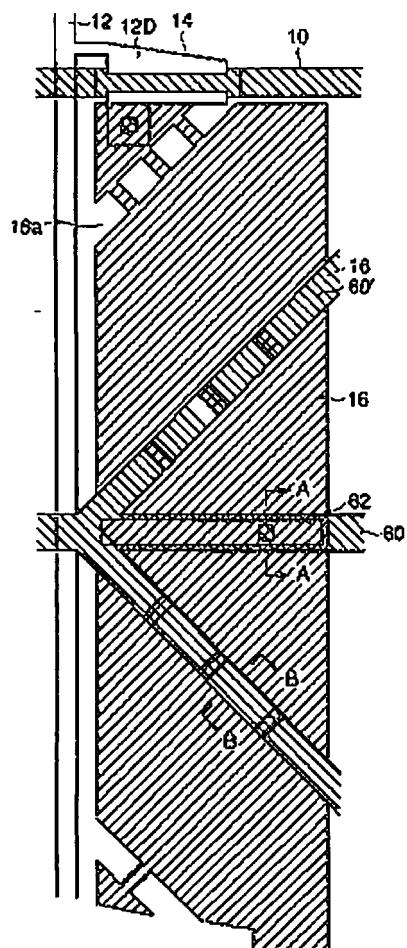
[図24]



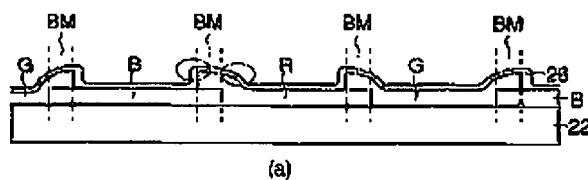
[図26]



[図28]



[図35]



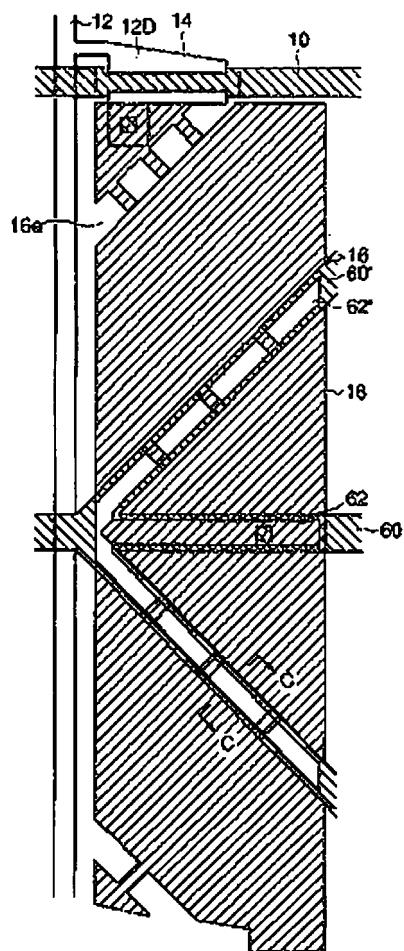
(a)

$$\frac{20c}{d_1 d_2} \quad 20c \quad 20c \quad 20c$$

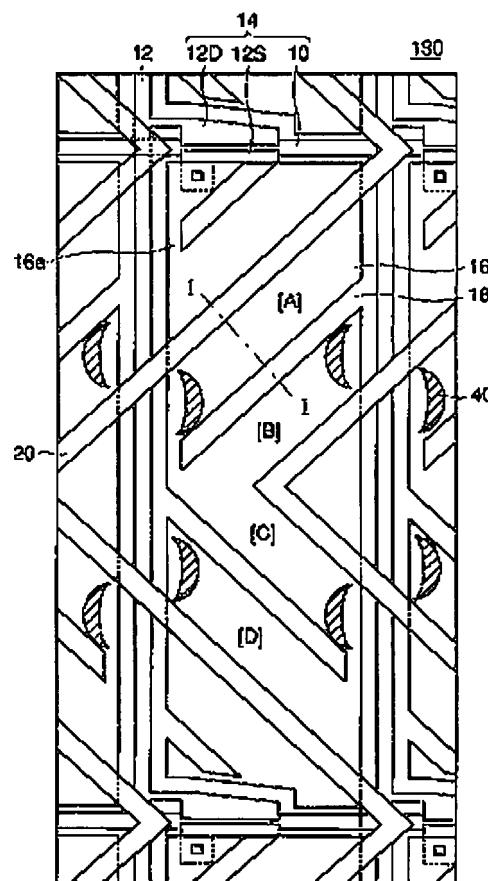
(25)

特開2001-83517

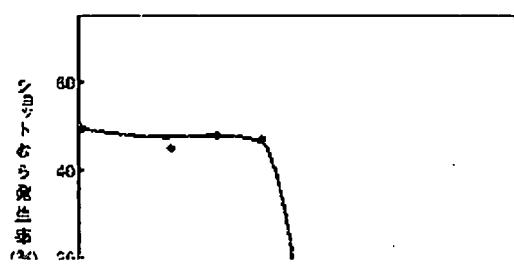
【図30】



【図32】



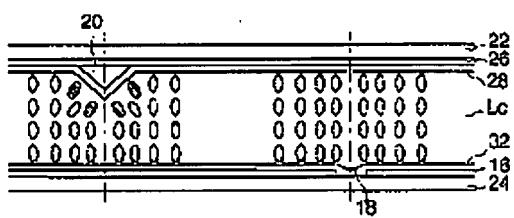
【図38】



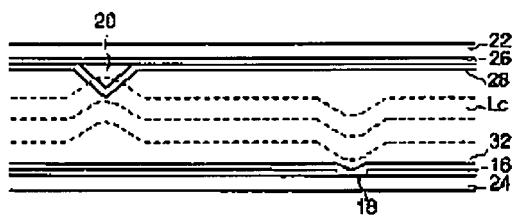
(26)

特開2001-83517

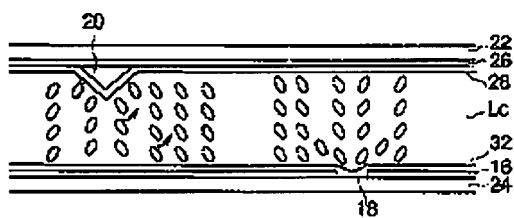
[図33]



(a)

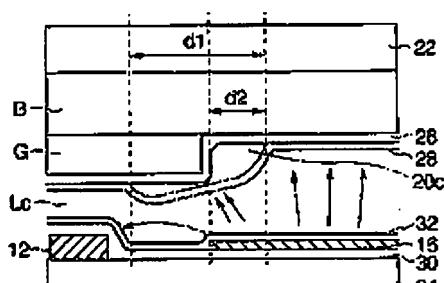


(b)

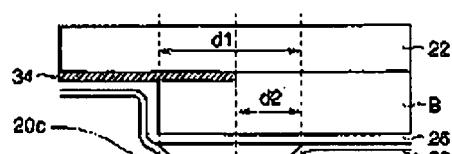


(c)

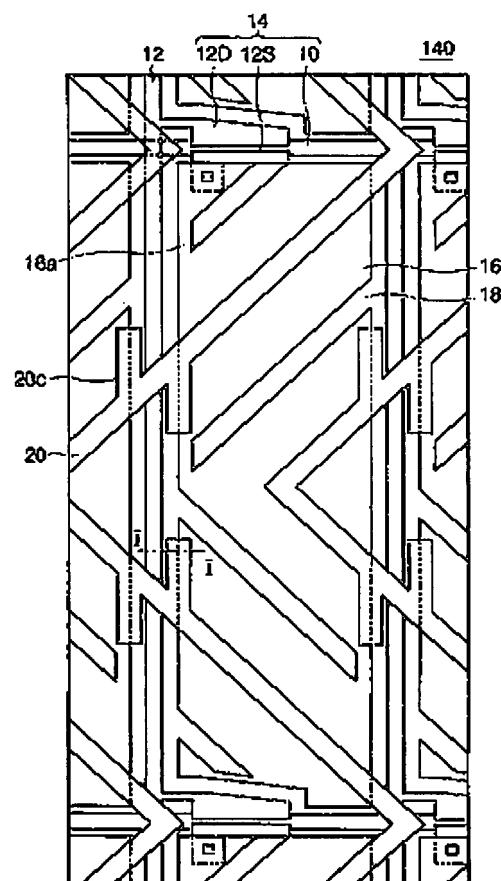
[図36]



(a)



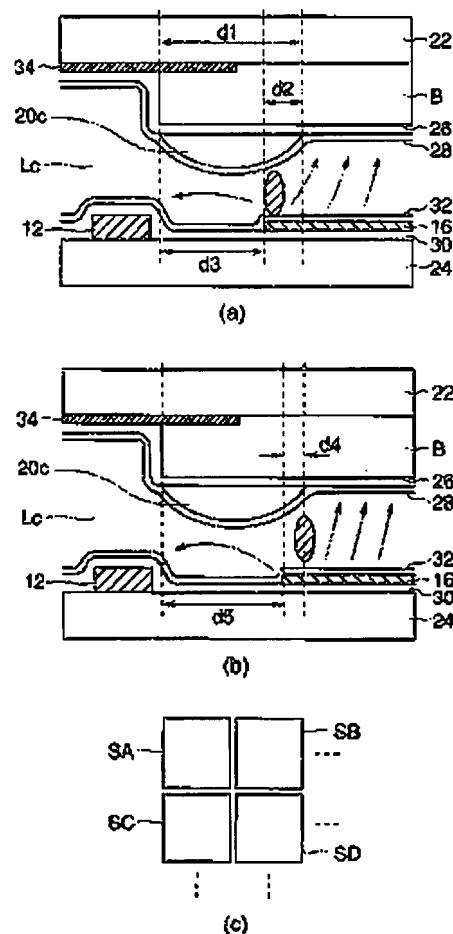
[図34]



(22)

特開2001-83517

【図37】



フロントページの続き

(72)発明者 田中 義規

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(72)発明者 佐々木 貴啓

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(72)発明者 岡元 謙次

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(72)発明者 大谷 稔

(72)発明者 藤川 敏也

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(72)発明者 林 省吾

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(72)発明者 角 一彦

鳥取県米子市石州府字大塚ノ式650番地
株式会社米子富士通内

(72)発明者 田野瀬 友則

(28)

特開2001-83517

F ターム(参考) 2H090 HA04 HA05 HD03 JA03 JA05
JC03 KA04 LA01 LA02 LA04
LA15 MA01 MA07 MA15
SC094 AA03 AA10 AA12 AA42 AA43
AA48 BA03 BA43 CA19 CA24
DA09 DA12 DA13 DB01 DB04
EA04 EA05 EA10 EB02 EC03
ED03 ED14 ED15 FA01 FA02
FB12 FB14 FB15 GB10